

CF0117452 US
/ak

1016301727
HSHI2UM3202,
JAPAN PATENT OFFICE
ATHY DLT. 03500.019452

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。
This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application:

2002年 8月 2日

出願番号
Application Number:

特願 2002-226263

[ST. 10/C]:

[JP 2002-226263]

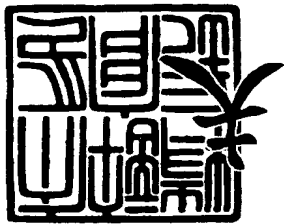
出願人
Applicant(s):

キヤノン株式会社

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康

2003年 8月18日



出証番号 出証特 2003-3067083

書類名	特許願
【整理番号】	4641068
【提出日】	平成14年 8月 2日
【あて先】	特許庁長官 殿
【国際特許分類】	G03G 5/08 301 G03G 5/08 311 G03G 5/08 360 G03G 16/505 G03G 21/10
【発明の名称】	感光体製造方法、及び電子写真感光体、及びそれを用いた電子写真装置
【請求項の数】	20
【発明者】	【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社 社内 松岡 秀彰
【氏名】	橋爪 淳一郎
【発明者】	【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社 社内
【氏名】	櫃石 光治
【発明者】	【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社 社内
【氏名】	岡村 竜次

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社

社内

【氏名】

細井 一人

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社

社内

【氏名】

古島 聡

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社

社内

【氏名】

江原 俊幸

【特許出願人】

【識別番号】

000001007

【氏名又は名称】

キヤノン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100088328

【弁理士】

【氏名又は名称】

金田 暢之

【電話番号】

03-3585-1882

【選任した代理人】

【識別番号】

100106297

【弁理士】

【氏名又は名称】

伊藤 克博

【選任した代理人】

【識別番号】

100106138

【弁理士】

【氏名又は名称】

石橋 政幸

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

089681

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【フッターの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 感光体製造方法、及び電子写真感光体、及びそれを用いた電子

写真装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 非単結晶材料からなる層を含む電子写真感光体の製造方法に

おいて、

第 1 ストップとして、排気手段と原料ガス供給手段を備えた真空気密可能な成

膜炉内に基体を設置し、少なくとも原料ガスを高周波電力により分解し、該基体

上に少なくとも、非単結晶材料からなる第 1 の層を積層する工程と、

第 2 ストップとして、前記第 1 の層を積層した基体を、酸素および水蒸気を含

むガスに晒す工程と、

第 3 ストップとして、成膜炉内に前記第 1 の層を積層した基体を設置し、少な

くとも原料ガスを高周波電力により分解し、前記第 1 の層上に非単結晶材料から

成る上部阻止層を含む第 2 の層を積層させる工程と、

第 4 ストップとして、前記第 2 の層上に第 3 の層として非単結晶材料からなる

表面層を積層させる工程と

を有することを特徴とする電子写真感光体の製造方法。

【請求項 2】 前記の酸素および水蒸気を含むガスが、大気であることを特

徴とする請求項 1 に記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項 3】 前記第 4 ストップにおいて、前記第 2 の層の上に炭素原子を

母材する非単結晶材料からなる表面層を第 3 の層として積層することを特徴とす

る請求項 1 または 2 に記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項 4】 前記炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層のシ

リコン原子含有率（シリコン原子と炭素原子の総量に対するシリコン原子の比率

）が 0.2 原子%以上、10 原子%以下であることを特徴とする請求項 1～3 の

いずれかに記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項 5】 前記第 1 の層が、少なくともシリコン原子を母材とする非単

結晶質材料であることを特徴とする請求項 1～4 のいずれかに記載の電子写真感

光体の製造方法。

【請求項6】 前記上部阻止層を含む第2の層が、少なくともシリコン原子を母材とし、更に炭素、酸素、窒素原子の少なくとも1つを含有する非単結晶質材料から成ることを特徴とする請求項1～5のいずれかに記載の電子写真感光体製造方法。

【請求項7】 前記上部阻止層が、更に導電性を制御する不純物原子を含有する非単結晶質材料であることを特徴とする請求項1～6のいずれかに記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項8】 前記不純物原子が、周期律表第13族または第15族元素であることを特徴とする請求項1～7のいずれかに記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項9】 前記上部阻止層に含有される前記周期律表第13族または第15族元素の含有量が100原子ppm以上、30000原子ppm以下であることを特徴とする請求項7または8に記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項10】 前記上部阻止層の膜厚が、第2の層を積層した後の前記電子写真感光体の表面に存在する球状突起のうち、最大の球状突起の直径の1×10⁻⁴倍以上、1×10⁻¹倍以下となるように前記上部阻止層を成膜することを特徴とする請求項1～9のいずれかに記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項11】 前記第3スラップの第2の層の積層と第4スラップの第3の層の積層では、前記基体の基体温度が異なることを特徴とする請求項1～10のいずれかに記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項12】 前記第2スラップにおいて、更に前記第1の層の表面を加工する工程を含むことを特徴とする請求項1～11のいずれかに記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項13】 前記第1の層の表面を加工する工程が、前記第1スラップにおいて積層された前記第1の層表面に存在する突起物の少なくとも頭頂部を除く工程であることを特徴とする請求項12に記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項14】 前記第1の層の表面を加工する工程が、研磨加工であることを特徴とする請求項12または13に記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項 15】 前記研磨加工は、前記第 1 ストップにおいて積層された前記第 1 の層表面の突起物を研磨し、表面を平坦化するものであることを特徴とする請求項 14 に記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項 16】 前記研磨加工は、前記第 1 ストップにおいて積層された前記第 1 の層の表面に研磨テープを弾性ゴムローラを用いて当接させ、前記基体とともに移動される前記第 1 の層表面の移動速度と、前記研磨テープを当接させる弾性ゴムローラの回転移動速度との間に、相対的な速度差を設けることによりなされることを特徴とする請求項 14 または 15 に記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項 17】 前記第 2 ストップにおいて、更に前記第 1 の層を積層した基体の検査を行う工程を有することを特徴とする請求項 1～16 のいずれかに記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項 18】 前記第 2 ストップにおいて、前記第 3 ストップに進む前に前記第 1 の層の表面を水と接触させ、洗浄することを特徴とする請求項 1～17 のいずれかに記載の電子写真感光体の製造方法。

【請求項 19】 請求項 1～18 のいずれかに記載の製造方法により製造された電子写真感光体。

【請求項 20】 請求項 19 の電子写真感光体を用いた電子写真装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像欠陥の少なく帯電能が高く濃度が濃い、良好な画像形成を長期間維持することができるフモルフラスシコン電子写真感光体を安価に製造する方法、及びその電子写真感光体、並びに電子写真装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

固体撮像装置、あるいは像形成分野における電子写真用の電子写真感光体や原稿読み取り装置における光導電層を形成する材料として、高感度で S/N 比 [光電流 (I_p) / (I_d)] が高く、照射する電磁波のスペクトル特性にマッチング

した吸収スペクトル特性を有すること、光応答性が速く、所望の暗抵抗値を有すること、使用時において人体に無公害であること、さらには固体撮像装置において、残像を所定時間内に容易に処理することができる等の特性が要求される。特に事務機としてオフイスで使用される電子写真感光体の場合には、上記の使用時における無公害性は重要な点である。

【0003】

この様な観点に立脚して注目されている材料に、水素やハロゲン原子等の一価の元素でタンゲリンゲボンドが修飾されたアモルファスシリコン（以後、「a-Si」と表記する）があり、例えば特開昭54-86341号公報には電子写真用電子写真感光体への応用が記載されている。

【0004】

従来、導電性基体上にa-Siからなる電子写真感光体を形成するに形成方法として、スパッタリング法、熱により原料ガスを分解する方法（熱CVD法）、光により原料ガスを分解する方法（光CVD法）、アモルファスにより原料ガスを分解する方法（アモルファスCVD法）等、多数知られている。なかでもアモルファスCVD法、すなわち、原料ガスを直流または高周波、マイクロ波などのグロー放電によって分解し、導電性基体上に堆積膜を形成する方法は電子写真感光体の形成方法等、現在実用化が非常に進んでいる。

【0005】

このような堆積膜の層構成として、従来から行われてきたa-Siを母体とし、適宜修飾元素を添加した電子写真感光体に加えて、更に表面側に阻止能を持つた、いわゆる表面層や上部阻止層を積層する構成も提案されている。

【0006】

例えば、特開平08-15882号公報では、光導電層と表面層との間に、炭素原子の含有量を表面層より減らし、伝導性を制御する原子を含有させた中間層（上部阻止層）を設けた感光体が開示されている。

【0007】

又、複写機、フタクシミリ、フリンターなどの電子写真装置では、表面に光導電層が設けられた感光体の外周面をコロナ帯電、ローラー帯電、フタークラシ帯

電、磁気プラズマ帯電といった帯電手段で一様に帯電させ、ついで被複写体の被複写像を反射光や変調信号に応じたレーザーやLEDによる露光をさせることにより前記感光体の外周面上の静電潜像を形成し、さらに該感光体上にトナーを付着させることでトナー像を形成し、これを複写用紙などに転写させて複写がおこなわれる。

【0008】

このようにして電子写真装置で複写をおこなったのちには、感光体の外周面上にトナーが一部残留するため、該残留トナーを除去する必要がある。かかる残留トナーの除去は、クリーニンングブレード、フマーブラシ、マグネットブラシ等を用いたクリーニンング工程によって行なわれるのが一般的である。

【0009】

しかし、近年環境への配慮から、廃トナーの低減乃至解消を目的にクリーニンング装置を省略した電子写真装置も提案、上市されている。この方式は特開平6-118741号公報に開示されているようなプラズマ帯電器の様な直接帯電器でクリーニンング工程を兼ねるもの、特開平10-307455号公報に開示されているような現像器でクリーニンング工程を兼ねるもの等があるが、いずれの方式においてもトナーと感光体表面が摺擦、除去させる工程を含んでいる。

【0010】

しかしながら、近年印刷画像の高画質化のために、従来よりも平均粒径の小さいトナーや省エネルギーに対応した融点の低いトナーが用いられるようになり、同時に、電気回路素子の発達に伴い複写速度、すなわち感光体回転数も上昇の一途をたどっている。このような状況においては、感光体表面に融着やフリルミシ

グが発生してしまう現象がある。

【0011】

【発明が解決しようとしている課題】

このような従来の電子写真感光体形成方法により、ある程度実用的な特性と均一性を持つ電子写真感光体を得ることが可能になった。又、真空反応容器内の清掃を厳格におこなえば、ある程度欠陥の少ない電子写真感光体を得ることは可能である。しかし、これら従来の電子写真感光体の製造方法では、例えば電子写真

用電子写真感光体のように大面積で比較的厚い堆積膜が要求される製品について
は、均一膜質で光学的及び電氣的諸特性の要求を満足し、かつ電子写真プロセス
により画像形成時に画像欠陥の少ない堆積膜を高収率で得るのは難しいという問
題がある。

【0012】

特に、a-Si膜は基体表面に数 μm オーダーのダストが付着していた場合、
成膜中にそのダストを核として異常成長、いわゆる「球状突起」が成長してしま
うという性質を持っている。球状突起はダストを起点とした円錐形を逆転させた
形をしており、正常堆積部分と球状突起部分の界面では局在準位が非常に多いた
めに低抵抗化し、帯電電荷が界面を通過して基体側に抜けてしまうという性質を持
っている。このため、球状突起のある部分は、画像上ではベタ黒画像で白い点と
なって現れる（反転現象の場合はベタ白画像に黒い点となって現れる）。このい
わゆる「ボチ」と呼ばれる画像欠陥は年々規格が厳しくなっており、大きさによ
ってはA3用紙に数個存在しているも不良として扱われることがあり、カラー複
写機に搭載される場合には更に規格は厳しくなり、A3用紙に1個存在している
も不良となる場合がある。

【0013】

この球状突起は、ダストを起点としているため、使用する基体は成膜前に精密
に洗浄され、成膜装置に設置する工程は全てクリーンルームあるいは真空中で作
業が行われる。このようにして、成膜開始前に基体上に付着するダストは極力少
なくするよう努力されてきており、効果を上げてきた。しかし、球状突起の発生
原因は基体上に付着したダストのみではない。すなわち、a-Si感光体を製造
する場合、要求される膜厚が数 μm から数10 μm と非常に厚いため、成膜時間
は数時間から数十時間に及ぶ。この間に、a-Si膜は基体のみではなく、成膜
炉壁や成膜炉内の構造物にも堆積する。これらの炉壁、構造物は基体のように管
理された表面を有していないため、場合によっては密着力が弱く、長時間に渡る
成膜中に膜剥がれをおこす場合があった。成膜中に僅かでも剥がれが発生すると
、それがダストとなり、堆積中の感光体表面に付着し、これが起点となって球状
突起の異常成長が発生してしまう。従って、高い歩留まりを維持していくために

は、成膜前の基体の管理のみならず、成膜中における成膜炉内の膜剥がれの防止についても慎重な管理が必要となり、a-Si 感光体の製造を難しいものにしていた。

【0014】

又、ポチ以外の画像欠陥を引き起こす融着（感光体の表面に部分的に付着する付着物）やフイルミネツグ（感光体表面の全域に薄い膜状に付着する付着物）の詳細な発生原因は不明だが、概略は次のように予想している。感光体と摺擦部分の間に摩擦力が働くこと、接触状態にビビリ（感光体表面をクリーニンングするクリーニンングブレードと感光体との摩擦によるクリーニンングブレードの振動）が発生し、感光体表面での圧縮効果が高くなり、トナーが強く感光体表面に押しつけられるために融着やフイルミネツグが発生する。更に、電子写真装置のプロセススピードが速くなると、摺擦部分と感光体の相対速度が高くなる為、発生しやすい状況になる。

【0015】

前述の問題を解決するための対策として、特開平11-133640号公報及び特開平11-133641号公報にも示されているように水素を含有したフモルフス炭素層（以下、a-C：H膜と呼ぶ）を用いる事が有効である事が知られている。a-C：H膜は別名ダイヤモンドライクカーボン（DL C）と呼ばれるように非常に硬度が高い為に、傷、摩耗を防ぐ事ができると共に、特異な固体潤滑性を持っているので、融着、フイルミネツグを防止する最適の材料と考えられる。

【0016】

実際、感光体最表面にa-C：H膜を用いた場合、さまざまな環境において効果的に融着、フイルミネツグを防止できることが確認されている。

【0017】

特に、近年、電子写真装置のデジタル化の進展に伴い、画質に対する要求はますますレベルアップしており、従来のアナログ型装置では許容されうる程度の画像欠陥も問題視せざるを得ないような状況に達している。

【0018】

従って、画像欠陥の要因を除く有効な方策が要望されている。

【0019】

本発明の目的は、このような従来の電子写真感光体における諸問題を、電氣的特性を犠牲にすることなく解決し、安価に安定して歩留まり良く製造し得る、画像欠陥が少なく高画質の使いやすい電子写真感光体の製造方法及びその電子写真感光体、並びに電子写真装置を提供することにある。

【0020】

【課題を解決するための手段】

本発明は、非単結晶材料からなる層を含む電子写真感光体の製造方法において、第1スラップとして、排気手段と原料ガス供給手段を備えた真空気密可能な成膜炉内に基体を設置し、少なくとも原料ガスを高周波電力により分解し、該基体上に少なくとも、非単結晶材料からなる第1の層を積層する工程と、第2スラップとして、前記第1の層を積層した基体を、酸素および水蒸気を含むガスに晒す工程と、第3スラップとして、成膜炉内に前記第1の層を積層した基体を設置し、少なくとも原料ガスを高周波電力により分解し、前記第1の層上に非単結晶材料から成る上部阻止層を含む第2の層を積層させる工程と、第4スラップとして、前記第2の層上に第3の層として非単結晶材料からなる表面層を積層させる工程とを有することを特徴とする電子写真感光体の製造方法に関する。

【0021】

また、第2スラップにおいて、前記第1の層を積層した基体を一旦、前記成膜炉から取り出し出してもよく、又、前記第1の層を積層した基体の表面に対して研磨などの加工をおこなう工程を含むことがより好ましく、又、前記第3スラップと第4スラップの間で、該導電性の表面を有する基体の基体温度を変更してもよく、又、その間に前記基体の検査をおこなうとさらに良い。具体的には、外観検査、画像検査、電位検査などである。又、検査後、水による洗浄をおこなうことにより、その後上部阻止層を含む層を積層した際の密着性が向上し、膜剥がれの防止に効果がある。

【0022】

又、本発明の電子写真感光体を転写トナーとして再利用するためにクリーニン

ゲ工程を取り除き、現像工程で転写トナーを回収する接触放電方式を用いた電子写真装置に用いる場合、前記炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層に0.2原子%以上、10%原子以下のシリコン原子を含有させることで、電気特性に何ら悪影響を与えず、ポチやカブリを大幅に改善できるだけでなく、高硬度、長寿命といった優れた性能を有した感光体を製造できる。

【0023】

本発明者らは、電子写真感光体における重要な問題点である、球状突起に起因する画像欠陥の改善を検討してきた。特に、成膜途中に成膜炉内壁や炉内の構造物からの膜剥がれによって発生する球状突起による画像欠陥を防止できないか、鋭意努力してきた。

【0024】

前述のように、球状突起がボチのような画像欠陥になるのは、堆積膜の正常堆積部分と球状突起部分の界面に局在準位が多く、そこが低抵抗化し、帯電電荷が界面を通って基体側に抜けてしまうからである。ところが、成膜途中に付着したダストによって発生する球状突起は基板からではなく、堆積膜の途中から成長しているため、表面側に何らかの阻止層を設けて、帯電電荷の注入を防止すれば、たとえ球状突起が存在しても画像欠陥にはならない可能性がある。

【0025】

そこで、本発明者らは、堆積膜の途中から球状突起が成長する成膜条件を選び、この条件で作成した電子感光体の表面に上部阻止層を設ける実験を行った。ところが予想に反して球状突起からの電荷の注入は防止できず、画像欠陥が発生してしまうことが判明した。

【0026】

この原因を調べるため、球状突起の断面を削りだし、SEM（走査型電子顕微鏡）で詳細に観察をおこなった。その様子を図1に示す。図1において、(101)は導電性基体、(102)は第1の層、(111)は球状突起、(110)は成膜中に付着したダスト、(103)は第2の層、(104)は第3の層、(112)は球状突起と正常積層部分の境界である。図1から分かるように、球状突起(111)は第1の層(102)の正常積層部分の途中から、ダスト(11

0)を起点として成長しており、球状突起(111)と正常積層部分の間には境界(112)が存在している。帯電電荷はこの境界を通過して基体側に抜けてしまうため、画像上でボチの原因となる。この球状突起(111)上に第2の層(103)と、第3の層(104)を積層しても、前記第2の層(103)と、第3の層(104)は、それまでに成長した球状突起(111)の成長パターンを維持して積層されるため、前記第2の層(103)と、第3の層(104)にも境界(112)ができてしまう。その結果、帯電電荷はこの境界を通過り抜けてしまい、上部阻止層としての機能が失われてしまうのである。

【0027】

そこで、本発明者らは、第2の層(103)を積層する際に境界(112)の成長を防止する検討をおこなった結果、前記第2の層(103)を積層する前に、一旦感光体を大気に晒し、その後、炉内に戻して前記第2の層(103)を積層すると、この境界の成長が抑えられることを発見した。

【0028】

この状況を調べるため、再び球状突起の断面を削りだし、SEM(走査型電子顕微鏡)で断面観察をおこなった。その結果を図2に示す。第1の層(202)の正常積層部分の積層途中に付着したダスト(210)を起点として、球状突起(211)が成長を開始している。しかし、今回の一旦大気に晒した感光体で異なるのは、前記第2の層(203)を積層した際、上部阻止層表面で観察される境界部分(212)が、第1の層(202)の正常堆積部分と球状突起(211)との境界からとぎれていることである。すなわち、第1の層(202)を積層し、一旦成膜炉から取り出して大気に晒したことによって、その表面に何らかの変化が起こり、その後、成膜炉内に戻して前記第2の層(203)を積層した際、その成長面が不連続になったものと推定される。その結果、抵抗の低い球状突起部分(211)と正常積層部分の境界が前記第2の層(203)で封止されて、帯電電荷が通り抜けにくくなり、画像欠陥が抑えられるのである。

【0029】

第1の層(202)の表面に起こる変化の詳細については現在、不明であるが、分離実験として、成膜炉から取り出す際に大気の代わりに酸素を導入したとこ

ろ、上記のような効果が得られなかった。このことから類推すると、単に大気に晒すことで表面が酸化された、というような単純な理由ではなく、大気中の湿度や他の成分などが複雑に絡んだ現象であると推定される。

【0030】

更に、球状突起(211)から帯電電荷のすり抜けを防止するには、第1の層(202)を積層した後、前記球状突起(211)の頭頂部を研磨して平坦化することが効果的であることが判明した。

【0031】

図3に、基体(301)上に第1の層(302)を積層した後、球状突起(311)の頭頂部を研磨により平坦化した電子写真感光体の一例を示す。

【0032】

球状突起(311)は第1の層(302)の正常積層部分の積層途中に付着し

たダスト(310)を起点として成長を開始している。しかし、前記球状突起(311)の頭頂部は第2の層(303)を積層する前に研磨手段により研磨され

、平坦化されている。このため、その後に積層される前記第2の層(303)は境界部分(312)をまったく引き継がず、平坦化された表面上に均一に積層さ

れている。このため、第1の層(302)を研磨手段により平坦化した後に前記第2の層(303)を積層した場合の方がより完全に球状突起部分(311)と

第1の層(302)の正常積層部分の間の境界(312)が封止されるため、より帯電電荷が通り抜けにくくなり、画像欠陥を抑制する効果もより高まることと

なる。

【0033】

本発明は、正帯電の電子写真感光体であっても負帯電の電子写真感光体であつ

ても同様に効果が得られるが、球状突起による電荷のすり抜け度合いが負帯電の電子写真感光体の方がより顕著であるため、比較的小さい球状突起であっても影

響が大きい。このため、本発明は負帯電の電子写真感光体において特に効果的である。

【0034】

更に本発明者らは、電子写真感光体を用いた電子写真装置において、高画質化

を追求すると共に、前記電子写真装置の生涯寿命の間に排出される廃棄物を大幅に削減する検討をおこなった結果、転写残トナーを再利用するためにクリーニン
グ工程を取り除き、現像工程で転写残トナーを回収することで、転写残トナーの
排出を抑えることが可能となり廃棄物の削減に大変有効であるとの結論に至った

【0035】

しかしながら、帯電方式にコロナ帯電器を用いた場合は、転写残トナーを現像
工程で回収するために、転写残トナーが帯電工程を通過する際に、電子写真感光
体上の転写残トナーの影響によりコロナ放電ムラが誘発して帯電ムラが発生した
り、最悪の場合は異常放電が発生して電子写真感光体を破損する場合があること
がわかった。

【0036】

そこで、電子写真感光体をコロナ帯電器によって帯電した場合に問題となりや
すい画像流れや帯電ムラをなくすために注目されている接触帯電方式の帯電器を
使用して検討したところ、異常放電の発生は防止できるようになったものの、転
写残トナーが帯電工程を通過する際に、転写残トナーが接触帯電器を汚染するこ
とにより帯電部材の性能が劣化し、帯電部材の寿命が短くなり、帯電能力が
低下して画像コントラストや均一性が悪化したり、更には接触帯電器に付着した
転写残トナーが性能劣化して画像品質が低下し、例えばカブリが増加する場合が
あることが分かった。

【0037】

そこで本発明者らは、異常放電を抑止できる接触帯電器を用いて、a-Si感
光体を鋭意検討した結果、電子写真感光体の表面層を構成する材料として、炭素
原子を母材とする非単結晶材料であり、シリコン原子含有率を0.2原子%以上
にすることで吐出しトナーのトリボ（トナー1gあたりの摩擦帯電量）がネガ化
する為、カブリが悪化しないことが分かった。又、20原子%以下にすることで
高い吐出し効率を維持できる為、トナー混入による帯電器の帯電能力が低下する
ことはなくなり、同時に帯電器の寿命も確保することができた。

【0038】

更に、前記表面層の高い吐出し効率と、高い耐磨耗性を得るためには10原子%以下のシリコン原子を含有させることが有効であることが分かった。

【0039】

【発明の実施の形態】

以下、必要に応じて図面を参照しつつ、本発明を詳細に説明する。

【0040】

<本発明に係わるa-Si感光体>

図4に本発明に係わる電子写真感光体の一例を示す。

【0041】

本発明の電子写真感光体は、例えばA1、スズ等々の導電性材料からなる

基体(401)上に、第1スラップとして第1の層(402)を積層し、第2ス

ラップとして前記第1の層(402)を積層した基体を一旦、酸素および水蒸気

を含むガス(例えば、大気)に晒し、第3スラップとして前記第1の層(402

)上に上部阻止層(408)を含む層を積層し、第4スラップとして上部阻止層

(408)を含む第2の層(403)上に第3の層(404)として炭素原子を

母材とする非単結晶材料からなる表面層(409)を積層したものである。この

ように製造することによって、第1の層(402)中から発生している球状突起

(411)を覆うように第2の層(403)を積層することができ、たとえば球状

突起(411)が存在しても画像には現れず良好な画質を保つことが可能となり

、更に炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層(409)を第3の層

(404)として積層することで電子写真感光体の耐磨耗性や耐傷性を向上させ

ることができる。本発明においては第1の層(402)には光導電層(406)

が含まれる。前記光導電層(406)の材料として、a-Siが用いられる。

【0042】

尚、第1の層(402)には必要に応じて更に下部阻止層(405)を設けて

もよい。

【0043】

本発明においては第2の層(403)には上部阻止層(408)が含まれる。

前記上部阻止層(408)の材料としてa-Siを母体とし、必要に応じて炭素

、窒素、酸素を含有した層が用いられる。

【0044】

前記上部阻止層(408)には、13族元素および15族元素等をドーパントとして選択して含有させて、整流性を持たせることが帯電性能の向上の点で望ましく、また、正帯電、負帯電といった帯電極性の制御も可能となる。

【0045】

尚、前記第2の層(403)には、必要に応じて上部阻止層(408)の下に、a-Si系の中間層(407)を設けてもよい。

【0046】

前記中間層(407)は、前記光導電層(406)と、前記上部阻止層(408)と同組成の層が用いられる。

【0047】

本発明においては第3の層(404)には炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層(409)が含まれる。

【0048】

ここで言う前記炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層とは、黒鉛(グラファイト)とダイヤモンドとの中間的な性質を持つアモルファス状の炭素を主に表しているが、微結晶や多結晶を部分的に含んでも良い。

【0049】

更に、前記表面層(409)を最表面とする本発明の電子写真感光体を、転写トナーを再利用するためにクリーニング工程を取り除き、現像工程で転写トナーを回収する接触放電方式を用いた電子写真装置に用いる場合、前記炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層に0.2原子%以上、10原子%以下のシリコン原子を含有させることで、電気特性に何ら悪影響を与えず、ポチやカブリを大幅に改善できるだけでなく、高硬度、長寿命といった優れた性能を有した感光体を製造できる。

【0050】

<本発明に係わる基体の形状及び材質>

図4に示す基体(401)の形状は電子写真感光体の駆動方式などに応じた所

望のものとしてよい。例えば、平滑表面あるいは凹凸表面の円筒状または板状無端ベルト状であることができ、その厚さは、所望通りの電子写真感光体を形成し得るように適宜決定するが、電子写真感光体としての可撓性が要求される場合には、シリシターとしての機能が充分發揮できる範囲内で可能な限り薄くすることができ、しかしながら、シリシターは製造上および取り扱い上、機械的強度等の点から通常は $10\mu\text{m}$ 以上が好ましい。

【0051】

基体材質としては上記A1およびスチレン等の導電性材料が一般的であるが、例えば各種のプラスチックやガラス、セラミックス等、時には導電性を有しないものにこれら導電性材料を少なくとも光受容層を形成する側の表面に蒸着するなどして導電性を付与したのもも用いることができる。

【0052】

導電性材料としては上記の他、Cr、Mo、Au、In、Nb、Te、V、Ti、Pt、Pd、Fe等の金属、およびこれらの合金が挙げられる。

【0053】

プラスチックとしてはポリエチレン、ポリエチレン、ポリカーボネート、セルロースアセテート、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリフッ素のフィルムまたはシートが挙げられる。

【0054】

<本発明に係わる第1の層>

図4に示す第1の層(402)としては、本発明ではシリコン原子を母体とし、更に水素原子及び/又はハロゲン原子を含む非晶質材料(「a-Si(H, X)」と略記する)で構成される。

【0055】

a-Si膜は、プラズマCVD法、スパッタリング法、イオンプラズマ法、イオンプラズマ法、イオンプラズマ法、イオンプラズマ法等によって形成可能であるが、プラズマCVD法を用いて形成した膜は特に高品質の膜が得られるため好ましい。原料としてはSiH₄、Si₂H₆、Si₃H₈、Si₄H₁₀等のガス状態の、またはガス化し得る水素化珪素(シラン類)を原料ガスとして用い、高周波電力によって分解することによって形成可能である。

更に層形成時の取り扱い易さ、S i 供給効率の良さ等の点で S i H₄、S i₂H₆ が好ましいものとして挙げられる。

【0056】

このとき、基体の温度は、200℃～450℃、より好ましくは250℃から350℃程度の温度に保つことが特性上好ましい。これは基体表面での表面反応を促進させ、充分に構造緩和をさせるためである。又、これらのガスに更にH₂

あるいはハロゲン原子を含むガスを所望量混合して層形成することも特性向上の上で好ましい。ハロゲン原子供給用の原料ガスとして有効なのは、弗素ガス (F₂)、BrF、ClF、ClF₃、BrF₃、BrF₅、IF₅、IF₇等のハロゲン

間化合物を挙げることができる。ハロゲン原子を含む珪素化合物、いわゆるハロゲン原子で置換されたシラン誘導体としては、具体的には、たとえばS i F₄、

S i₂F₆等の弗化珪素が好ましいものとして挙げることができる。又、これらの炭素供給用の原料ガスが必要に応じてH₂、He、Ar、Ne等のガスにより希釈して使用してもよい。

【0057】

前記第1の層 (402) の層厚としては特に限定はないが、製造コストなどを考慮すると15～50 μm程度が適当である。

【0058】

更に、特性を向上させる為に前記第1の層 (402) を複数の層構成にしても良い。例えばよりバンプギヤツプの狭い層を表面側に、よりバンプギヤツプの広い層を基板側に配置することで光感度や帯電特性を同時に向上させることができる。特に、半導体レーザーの様に、比較的長波長であって且つ波長ばらつきのほとんどない光源に対しては、こうした層構成の工夫によって画期的な効果が現れる。

【0059】

又、必要に応じて設けられる下部阻止層 (405) は、一般的にa-S i (H, X) をベースとし、13族元素、15族元素などのドーパントを含有させることにより伝導型を制御し、基体からのキャリアの注入阻止能を持たせることが可能である。この場合、必要に応じて、C、N、Oから選ばれる少なくとも1つ以

上の元素を含有させることで応力を調整し、光導電層 (406) の密着性向上の機能を持たせることもできる。

【0060】

前記下部阻止層 (405) のドーパントとして用いられる 13 族元素、15 族元素としては前述したものが用いられる。また、第 13 族原子導入用の原料物質として具体的には、硼素原子導入用としては、 B_2H_6 、 B_4H_{10} 、 B_5H_9 、 B_5H 11、 B_6H_{10} 、 B_6H_{12} 、 B_6H_{14} 等の水素化硼素、 BF_3 、 BCl_3 、 BR_3 等のハロゲン化硼素等が挙げられる。この他、 $AlCl_3$ 、 $GaCl_3$ 、 $Ga(CH_3)$ 3、 $InCl_3$ 、 $TiCl_3$ 等も挙げることができる。中でも B_2H_6 は取り扱いの面からも好ましい原料物質の 1 つである。

【0061】

前記第 15 族原子導入用の原料物質として有効に使用されるのは、燐原子導入用としては、 PH_3 、 P_2H_4 等の水素化燐、 PF_3 、 PF_5 、 PCl_3 、 PCl_5 、 PR_3 、 PI_3 等のハロゲン化燐、さらに PH_4I 等が挙げられる。この他、 AsH_3 、 AsF_3 、 $AsCl_3$ 、 $AsBR_3$ 、 AsF_5 、 SbH_3 、 SbF_3 、 SbF_5 、 $SbCl_3$ 、 $SbCl_5$ 、 BiH_3 、 $BiCl_3$ 、 $BiBR_3$ 等が第 15 族原子導入用の出発物質の有効なものとして挙げられる。

【0062】

前記ドーパントの原子の含有量としては、好ましくは $1 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^4$ 原子 $p\text{ pm}$ 、より好ましくは $5 \times 10^{-2} \sim 5 \times 10^3$ 原子 $p\text{ pm}$ 、最適には $1 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^3$ 原子 $p\text{ pm}$ である。

【0063】

又、前記第 1 の層 (402) を積層する際のプラズマ CVD 法に用いる放電周波数としては如何なる周波数も用いることができ、工業的には RF 周波数帯と呼ばれる 1 MHz 以上、50 MHz 未満の高周波でも、VHF 帯と呼ばれる 50 MHz 以上、450 MHz 以下の高周波でも好適に用いることが出来る。

【0064】

又、前記第 1 の層 (402) を積層する際の導電性基体 (401) の基体温度 (Ts) は $50 \sim 450^\circ\text{C}$ 、より好ましくは、 $100 \sim 300^\circ\text{C}$ に調整されるこ

とが好ましい。

【0065】

<本発明に係わる第2の層>

図4に示す本発明に関わる第2の層(403)は、第1の層(402)が形成された後に一旦放電を止めて酸素および水蒸気を含むガスと接触させた後に積層される。酸素および水蒸気を含むガスとしては、通常の環境下の空気である大気を用いることができる。即ち、接触させるガスは、少なくとも酸素と水蒸気を含み、必要により窒素ガス等の不活性ガスを含んでいるものである。酸素は全ガス中に例えば5体積%以上程度含むものが好ましい。また水蒸気を加えた純酸素でもよいが、通常は、空気程度の酸素含有量で充分である。また、水蒸気は、室温25℃における相対湿度が、例えば1体積%以上、好ましくは10体積%以上程度になるように添加されていけばよい。通常の条件においては、環境下の空気である大気を用いることが、工程上も簡単であるので好ましい。

【0066】

大気との接触方法としては、前記第1の層(402)を積層後、成膜炉から電子写真感光体を取り出すことでもよいし、成膜炉内に大気(または酸素および水蒸気含有ガス)を導入しておくこともよい。又、このとき表面に存在する球状突起の頭頂部を研磨手段により研磨し、平坦にすることが好ましい。このような加工は後述する表面研磨装置によっておこなうことができる。球状突起を平坦化することによって電荷のすり抜けをより効果的に防止できると共に、球状突起によるクリーニンングレベルの欠けやクリーニンング不良を防止でき、又、球状突起を起点とする融着の発生も防止することができる。

【0067】

又、成膜炉から感光体(第1の層を形成した基体)を取り出した際に、必要に応じて感光体の外觀検査や特性評価をおこなうことも有意義である。この時点で検査をおこなうことで、品質不良の電子写真感光体については後の工程を省略することができる。全体としてコストの低減を図ることができる。

【0068】

更に、成膜炉に再度設置する前に、電子写真感光体(第1の層を形成した基体

を洗浄することは、前記第2の層(403)の密着性向上やダスト付着低減のために望ましい。具体的な洗浄方法としては、清浄な布や紙で表面を拭き取ったり、望ましくは有機洗浄や水洗浄などにより精密洗浄した方が望ましい。特に、近年の環境に対する配慮からは後述する水洗浄装置による水洗浄がより好ましい。

【0069】

本発明の第2の層(403)には上部阻止層(408)が含まれる。前記上部阻止層(408)は、電子写真感光体が一定極性の帯電処理をその自由表面に受けた際、表面側より第1の層側に電荷が注入されるのを阻止する機能を有し、逆の極性の帯電処理を受けた際にはそのような機能は発揮されない、いわゆる極性依存性を有している。そのような機能を付与するために、前記上部阻止層(408)には伝導性を制御する不純物原子を適切に含有させることが必要である。そのような目的で用いられる不純物原子としては、本発明においてはp型伝導特性を与える第13族原子、あるいはn型伝導特性を与える第15族原子を用いることができる。このような第13族原子としては、具体的には、砷素(B)、アルミニウム(A1)、ガリウム(Ga)、インジウム(In)、タリウム(Tl)等があり、特に砷素が好適である。第15族原子としては、具体的にはリン(P)、砷素(As)、アンチモン(Sb)、ヒスマス(Bi)等があり、特にリン(P)が好適である。

【0070】

前記上部阻止層(408)に含有される伝導性を制御する不純物原子の必要な含有量は、前記上部阻止層(408)の組成や製造方法を考慮して適宜変更することが望ましいが、一般的にはネットワーク構成原子に対して100原子ppm以上、30000原子ppm以下とすることが望ましい。

【0071】

前記上部阻止層(408)に含有される伝導性を制御する原子は、前記上部阻止層(408)中に万偏なく均一に分布されていても良いし、あるいは層厚方向に不均一に分布する状態で含有していてもよい。しかしながら、いずれの場合にも基体の表面と平行面内方向においては、均一な分布で万偏なく含有されること

が面内方向における特性の均一化を図る点から必要である。

【0072】

前記上部阻止層(408)に含有される炭素原子または窒素原子または酸素原

子は、該層中に万偏なく均一に分布されても良いし、あるいは層厚方向に不均一に分布する状態で含有していてもよい。しかしながら、いずれの場合にも基体の表面と平行面内方向においては、均一な分布で万偏なく含有されることが面内方向における特性の均一化を図る点から必要である。

【0073】

本発明における前記上部阻止層(408)の全層領域に含有される炭素原子および/または窒素原子および/または酸素原子の含有量は、本発明の目的が効果的に達成されるように適宜決定されるが、1種類の場合はその量として、2種類以上の場合はその総和量として、シリコン原子との総和に対して10原子%から70原子%の範囲とするのが好ましい。

【0074】

又、本発明においては前記上部阻止層(408)に水素原子および/またはハロゲン原子が含有されることが必要であるが、これはシリコン原子の未結合手を補償し、層品質の向上、特に光導電性特性および電荷保持特性を向上させるために必須不可欠である。水素含有量は、構成原子の総量に対して通常の場合30～70原子%、好適には35～65原子%、最適には40～60原子%とするのが望ましい。又、ハロゲン原子の含有量として、通常の場合は0.01～15原子%、好適には0.1～10原子%、最適には0.5～5原子%とされるのが望ましい。

【0075】

前記上部阻止層(408)の膜厚は効果的に球状突起(411)による画像欠陥を防止できる膜厚に調整される。前記球状突起(411)を表面側から見た場合の大きさには様々なものがあるが、直径の大きいものほど電荷の注入度合いが大きく、画像に出やすいという性質がある。従って、前記上部阻止層(408)の膜厚も、大きな球状突起ほど厚くすることが効果的である。具体的には、第2の層を積層した後の電子写真感光体上に存在する球状突起(411)の最大のも

の直径に対して 1×10^{-4} 倍以上の厚さとするのが望ましい。この範囲の厚さとすることで、球状突起 (411) からの電荷のすり抜けを効果的に防止することができ。又、膜厚の上限は $1 \mu\text{m}$ 以下とすることが感度低下を最小限に抑えるという観点から望ましい。

【0076】

本発明の目的を達成し得る特性を有する前記上部阻止層 (408) を形成するには、S i 供給用のガスと C および / または N および / または O 供給用のガスとの混合比、反応容器内のガス圧、放電電力ならびに基体の温度を適宜設定することが必要である。

【0077】

反応容器内の圧力も同様に層設計にしたがって最適範囲が適宜選択されるが、通常の場合 $1 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^3 \text{Pa}$ 、好ましくは $5 \times 10^{-2} \sim 5 \times 10^2 \text{Pa}$ 、最適には $1 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^2 \text{Pa}$ とするのが好ましい。

【0078】

更に、基体 (401) の温度は、層設計にしたがって最適範囲が適宜選択されるが、通常の場合、好ましくは $150 \sim 350^\circ\text{C}$ 、より好ましくは $180 \sim 330^\circ\text{C}$ 、最適には $200 \sim 300^\circ\text{C}$ とするのが望ましい。

【0079】

本発明においては、前記上部阻止層 (408) を形成するための希釈ガスの混合比、ガス圧、放電電力、基体 (401) の基体温度の望ましい数値範囲として前記した範囲が挙げられるが、これらの層作成プロセスは通常は独立的に別々に決められるものではなく、所望の特性を有する電子写真感光体を形成すべく相互的かつ有機的関連性に基づいて各層作成プロセスの最適値を決めるのが望ましい。

【0080】

上部阻止層の形成において使用されるシリコン (S i) 供給用ガスとなり得る物質としては、S i H₄、S i₂H₆、S i₃H₈、S i₄H₁₀等のガス状態の、またはガス化し得る水素化珪素 (シラン類) が有効に使用されるものとして挙げられ、更に層作成時の取り扱い易さ、S i 供給効率の良さ等の点で S i H₄、S i₂H₆

6が好ましいものとして挙げられる。また、これらのS i 供給用の原料ガスを必要に応じて H_2 , He, Ar, Ne等のガスにより希釈して使用してもよい。

【0081】

炭素供給用ガスとなり得る物質としては、 CH_4 , C_2H_2 , C_2H_6 , C_3H_8 , C_4H_{10} 等のガス状態の、またはガス化し得る炭化水素が有効に使用されるものとして挙げられ、更に層作成時の取り扱い易さ、C供給効率の良さ等の点でCH₄, C_2H_2 , C_2H_6 が好ましいものとして挙げられる。また、これらのC供給用の原料ガスを必要に応じて H_2 , He, Ar, Ne等のガスにより希釈して使用してもよい。

【0082】

窒素または酸素供給用ガスとなり得る物質としては、 NH_3 , NO, N_2O , N₂, O₂, CO, CO₂, N₂等のガス状態の、またはガス化し得る化合物が有効に使用されるものとして挙げられる。また、これらの窒素、酸素供給用の原料ガスを必要に応じて H_2 , He, Ar, Ne等のガスにより希釈して使用してもよい。

【0083】

又、本発明の第2の層(403)には、必要に応じて前記上部阻止層(408)の下に、a-S i 系の中間層(407)を設けてもよい。

【0084】

前記中間層(407)は、水素及び/又はハロゲンを含み、シリコン原子を母体としたアモルファスシリコン(a-S i (H, X))をベースとし、更に炭素原子、窒素原子および酸素原子から選ばれる少なくとも1種以上の原子を更に含有する非単結晶材料から構成される。このような非単結晶材料として、アモルファス炭化珪素、アモルファス窒化珪素、アモルファス酸化珪素等が挙げられる。

【0085】

この場合、光導電層(406)から上部阻止層(408)に向かって前記中間層(407)の組成を連続的に変化させる事も可能であり、膜の密着性の向上を図るのに効果的である。

【0086】

前記中間層 (407) を形成するには、基体 (401) の基体温度 (Ts)、反応容器内のガス圧を所望により適宜設定する必要がある。基体 (401) の基体温度 (Ts) は、層設計にしたがって最適範囲が適宜選択されるが、通常の場
合、好ましくは 150～350℃、より好ましくは 180～330℃、最適には 200～300℃とするのが望ましい。

【0087】

反応容器内の圧力も同様に層設計にしたがって最適範囲が適宜選択されるが、通常の場合 $1 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^3 \text{ Pa}$ 、好ましくは $5 \times 10^{-2} \sim 5 \times 10^2 \text{ Pa}$ 、最適には $1 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^2 \text{ Pa}$ とするのが好ましい。

【0088】

<本発明に係わる第3の層>

本発明の第3の層 (404) には炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層 (409) が含まれる。

【0089】

ここで言う非単結晶炭素とは、黒鉛 (グラファイト) とダイヤモンドとの中間的な性質を持つアモルファス状の炭素を主に表しているが、微結晶や多結晶を部分的に含んでも良い。

【0090】

前記表面層 (409) は自由表面を有し、主に長期間の使用における融着や傷、摩耗の防止といった本発明の目的を達成するために設けられる。

【0091】

前記表面層 (409) は多少の不純物が含有されても、同様の効果を得ることができる。例えば、前記表面層 (409) に Si、N、O、P、B 等の不純物が含有されたとしても、含有量が全元素に対して 10 原子% 以下程度であれば本発明の効果は充分に得られる。

【0092】

前記表面層 (409) 中には水素原子が含有される。水素原子を含有させることで効果的に膜中の構造欠陥が補償され、局在準位密度が低減するため、膜の透明性が改善され、前記表面層 (409) 中では好ましくない不要の光吸収が抑え

られることによって光感度が改善する。又、膜中の水素原子の存在が固体潤滑性に重要な役割を果たしているといわれている。

【0093】

前記表面層(409)の膜中に含まれる水素原子の含有量は $H/(C+H)$ で41原子%～60原子%、更に好適には45原子%～50原子%が適している。水素量が41原子%を切ると光学的バンドギャップが狭くなり、感度の面で適さなくなる。また、60原子%を越えると硬度が低下し、削れが発生し易くなる。光学的バンドギャップは一般には1.2eV～2.2eV程度の値であれば好適に用いることができる。感度の点からは1.6eV以上とすることが更に望ましい。屈折率は1.6～2.8程度であれば好適に用いられる。

【0094】

前記表面層(409)の層厚は、反射分光式干渉計(大塚電子(株)製MCPD2000)により干渉度合を測定し、この値と既知の屈折率から膜厚を算出する。後述する前記表面層(409)の膜厚は成膜条件等によって調整することができる。膜厚は5nmから2000nm、好ましくは10nmから100nmである。膜厚が5nm未満になると長期的な使用における効果を得るのが難しくなる。2000nmを超えると光感度の低下や残電等のデメリットを考慮する必要がある。2000nm以下のほうが望ましい。

【0095】

前記表面層(409)は、例えばグロー放電法、スパッタリング法、真空蒸着法、イオンプレーティング法、光CVD法、熱CVD法など周知の薄膜積層法によって積層することができる。これらの薄膜積層法は、製造条件、設備資本投資下の負荷程度、製造規模、作製される電子写真装置用の電子写真感光体に所望される特性等の要因によって適宜選択されて採用されるが、該電子写真感光体の生産性から光導電層(406)と同等の積層法によることが好ましい。

【0096】

原料ガスを分解するための高周波電力については、出来るだけ高い方が炭化水素の分解が充分に進むため好ましく、具体的には原料ガスに対して、単位時間(min)、標準状態(normal)におけるガスの単位容積(ml)あたりの

電気量 (W) が $5W \cdot \text{min}/\text{ml}$ (normal) 以上が好ましいが、あまり高くなると異常放電が発生してしまい、電子写真感光体の特性を劣化させるので、異常放電が発生しない程度の電力に抑える必要がある。

【0097】

又、本発明における前記表面層 (409) を積層する際のプラズマ CVD 法に用いる放電周波数としては如何なる周波数も用いることが出来、工業的には RF 周波数帯と呼ばれる 1MHz 以上、 50MHz 未満の高周波でも、VHF 帯と呼ばれる 50MHz 以上、 450MHz 以下の高周波でも好適に用いることが出来る。

【0098】

又、前記表面層 (409) を積層する際の放電空間の圧力については通常の RF (代表的には 13.52MHz) 電力を用いる場合には $13.3\text{Pa} \sim 133\text{Pa}$ ($0.1\text{Torr} \sim 1.0\text{Torr}$)、VHF 帯 (代表的には $50 \sim 450\text{MHz}$) を用いる場合には $0.133\text{Pa} \sim 13.3\text{Pa}$ ($0.1\text{mTorr} \sim 100\text{mTorr}$) 程度に保たれるが、可能な限り低い圧力が望ましい。

【0099】

又、前記表面層 (409) を積層する際の導電性基体 (401) の基体温度 (Ts) は、室温から 400°C までに調整されるが、あまり基体温度が高過ぎるとバンプギャップが低下して透明度が低下するため低めの温度設定が好ましい。

【0100】

更に、本発明の電子写真感光体を、図 10 に示す転写残トナーを再利用するた電方式の電子写真装置に用いる場合には、転写残トナーが帯電工程を通過する際に、転写残トナーが接触帯電器を汚染することにより帯電部材の性能が劣化し、帯電部材の寿命が短くなったり、帯電能力が低下して画像コントラストや均一性が悪化したり、更には接触帯電器に付着した転写残トナーが性能劣化して画像品質が低下し、カブリが増加する。

【0101】

よって、カブリを抑制するために炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる

前記表面層 (409) に 0.2 原子% 以上のシリコン原子を含有させることが望ましい。

【0102】

又、高い吐出し効率を維持し、トナー混入による帯電器の帯電能力が低下を抑制するために炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる前記表面層 (409) に 2.0 原子% 以下のシリコン原子を含有させることが望ましい。

【0103】

更に、前記表面層の高い吐出し効率と、高い耐磨耗性を得るためには 1.0 原子% 以下のシリコン原子を含有させることが必要である。

【0104】

<本発明に係わる a-Si 感光体成膜装置>

(1) RF プラズマ CVD 方式の a-Si 感光体成膜装置

図 5 は、高周波電源を用いた RF プラズマ CVD 法による電子写真感光体の成膜装置の一例を模式的に示した図である。

【0105】

この装置は大別すると、成膜装置 (5100)、原料ガスの供給装置 (5200)、成膜炉 (5110) 内を減圧する為の排気装置 (図示せず) から構成されている。成膜装置 (5100) 中の成膜炉 (5110) 内にはアースに接続された基体 (5112)、基体の加熱用ヒーター (5113)、原料ガス導入管 (5114) が設置され、更に高周波マッチングボックス (5115) を介して高周波電源 (5120) が接続されている。

【0106】

原料ガス供給装置 5200 は、SiH₄、H₂、CH₄、NO、B₂H₆、CF₄等の原料ガスボンベ (5221~5226) とバルブ (5231~5236)、(5241~5246)、(5251~5256) 及びマスフローコントローラ (5211~5216) から構成され、各構成ガスのボンベはバルブ (5260) を介して成膜炉 (5110) 内のガス導入管 (5114) に接続されている。

【0107】

基体 (5112) は導電性受け台 (5123) の上に設置されることによって

アースに接続される。

【0108】

以下、図5の装置を用いた感光体の形成方法の手順の一例について説明する。

【0109】

成膜炉(5110)内に基体(5112)を設置し、不図示の排気装置(例え

ば真空ポンプ)により成膜炉(5110)内を排気する。続いて基体加熱用ヒー

ター(5113)により基体(5112)の温度を200℃～450℃より好ま

しくは250℃～350℃の所望の温度に制御する。次いで、感光体形成用の原

料ガスを成膜炉(5110)内に流入させるにはガスポンプのバルブ(5231

～5236)、成膜炉のリークバルブ(5117)が閉じられている事を確認し

又、流入バルブ(5241～5246)、流出バルブ(5251～5256)、

補助バルブ(5260)が開かれている事を確認し、メインバルブ(5118)

を開いて成膜炉(5110)及びガス供給配管(5116)を排気する。

【0110】

その後、真空計(5119)の読みが0.67mPaになった時点で補助バル

ブ(5260)、流出バルブ(5251～5256)を閉じる。その後ガスポン

プ(5221～5226)より各ガスをバルブ(5231～5236)を開いて

導入し圧力調整器(5261～5266)により各ガス圧を0.2MPaに調整

する。次に流入バルブ(5241～5246)を徐々に開けて各ガスをマスフロ

ーコントローラー(5211～5216)内に導入する。

【0111】

以上の手順によって成膜準備を完了した後、基体(5112)上に、まず第1

の層として、例えば光導電層の積層をおこなう。

【0112】

すなわち、導電性基体(5112)が所望の温度になったところで、各流出バ

ルブ(5251～5256)のうちの必要なものと補助バルブ(5260)とを

徐々に開き、各ガスポンプ(5221～5226)から所望の原料ガスをガス導

入管(5114)を介して成膜炉(5110)内に導入する。次に、各マスフロ

ーコントローラー(5211～5216)によって、各原料ガスが所望の流量に

なる様に調整する。その際、成膜炉 (5110) 内が 13.3Pa ~ 1330Pa の所望の圧力になる様に、真空計 (5119) を見ながらメイソバルブ (5118) の開口を調整する。内圧が安定したところで、高周波電源 (5120) を所望の電力に設定して例えば、周波数 1MHz ~ 50MHz、例えば 13.56MHz の高周波電力を高周波マッチングボックス (5115) を通じてカソード電極 (5111) に供給し高周波グロー放電を発生させる。この放電エネルギーによって成膜炉 (5110) 内に導入させた各原料ガスが分解され、導電性基体 (5112) 上に所望のシリコン原子を主成分とする光導電層が積層される。

【0113】

所望の膜厚の形成がおこなわれた後、高周波電力の供給を止め、各流出バルブ (5251 ~ 5256) を閉じて成膜炉 (5110) への各原料ガスの流入を止め、光導電層の積層を終える。光導電層の組成や膜厚は公知のものを使用することができる。前記光導電層と導電性基体 (5112) の間に下部阻止層を積層する場合も基本的には上記の操作をあらかじめおこなえばよい。

【0114】

前述の手順で第 1 の層まで積層した感光体は一旦、成膜炉から取り出し、大気に晒すことがポイントである。もちろん、本発明の場合、成膜炉から取り出さずに、炉内に大気を導入してもよい。成膜炉から取り出す場合には、同時に電子写真感光体の剥がれ、球状突起などの外觀検査をおこなっても良い。又、必要に応じて画像検査や電位特性検査などもおこなうことができる。

【0115】

画像検査や電位特性検査など、電子写真感光体がオゾンと接する検査をおこなった場合、第 2 の層の積層をおこなう前に水洗浄あるいは有機洗浄をおこなうことが好ましいが、近年の環境への配慮から水洗浄がより好ましい。水洗浄の方法は後述する。このように第 2 の層の積層前に水洗浄おこなうことで密着性を更に向上させることができる。

【0116】

次に、大気に晒した電子写真感光体は成膜炉に戻され、第 2 の層の積層をおこなう。

【0117】

第2の層に上部阻止層や、必要により中間層を積層する時は原料ガスに CH_4 、 C_2H_6 などの炭化水素ガス、必要に応じて H_2 など希釈ガスを追加で用いる以外は基本的に第1の層の積層に準じる。

【0118】

次に、前記第2の層まで積層した上に炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層を第3の層として積層する。

【0119】

前記表面層の積層は原料ガスに CH_4 、 C_2H_6 などの炭化水素ガスを原料ガスとして用いる以外は基本的に第1の層の積層に準じる。

【0120】

以上で、本発明の電子写真感光体が作成される。

(2) VHFプラズマCVD方式のa-Si感光体成膜装置

図6は、VHF電源を用いたVHFプラズマCVD法による電子写真感光体の成膜装置の一例を模式的に示した図である。

【0121】

この装置は図5に示した成膜装置(5100)を図6の成膜装置(6100)に置き換えることで構成される。VHFプラズマCVD法によるこの装置での堆積膜の形成は、基本的にRFプラズマCVD法の場合と同様におこなうことができる。成膜炉(6110)は、排気口(6121)を通じて排気装置(図示せず)に接続されており、成膜炉(6110)内の圧力を、 1.3×10^{-3} Pa程度、すなわちRFプラズマCVD法よりも低めに保つ。高周波電力として、VHF電源から $50\text{MHz} \sim 450\text{MHz}$ 、例えば周波数 105MHz をマッチングボックス(6115)を通じてカソード電極(6111)に供給する。基体(6112)は、基体加熱用ヒーター(6113)により加熱し、層形成の均一化を図るため基体回転用モーター(6120)によって、所望の回転速度で回転させる。導入された原料ガスは、基体(6112)により取り囲まれた放電空間(6130)において、放電エネルギーにより励起されて解離し、基体(6112)上に所定の堆積膜が形成される。

【0122】

<本発明に係わる表面研磨装置>

図7に、本発明の電子写真感光体の製造工程において、表面加工に際して利用される表面加工装置の一例、具体的には、表面加工として、研磨を行う際に用される表面研磨装置の一例を示す。図7に示す表面研磨装置の構成例において、加工対象物「円筒状の基体上の堆積膜表面」(700)は、その表面にa-Siからなる第1の層が堆積された円筒状の基体であり、弾性支持機構(720)に取り付けられる。図7に示す装置において、弾性支持機構(720)は、例えば、空気圧ホルダーが利用され、具体的には、フリジストン社製空気圧式ホルダー(商品名：エアードック、型番：PO45TCA*820)を用いる。加圧弾性ローラー(730)は、研磨テープ(731)を巻回して、加工対象物(700)のa-Si光導電層表面に押圧させる。研磨テープ(731)は、送り出し送り出し速度は、定量送り出しロール(734)とキヤブスタシロール(735)により調整され、また、その張力も調整されている。研磨テープ(731)には、通常ラッピングテープと呼ばれるものが好適に利用される。a-Si等の非単結晶材料の光導電層等の第1の層または上部阻止層等の中間層の表面を加工する際、ラッピングテープには、砥粒としてはSiC、Al₂O₃、Fe₂O₃などが用いられる。具体的には、富士フイルム社製ラッピングテープLT-C2000を用いた。加圧弾性ローラー(730)は、そのローラー部は、ネオプレンゴム、シリコンゴムなどの材質からなり、JISゴム硬度20～80の範囲、より好ましくはJISゴム硬度30～40の範囲とされている。また、ローラー部形状は、長手方向において、中央部の直径が両端部の直径より若干太いものが好ましく、例えば、両者の直径差が0～0.6mmの範囲、より好ましくは、0.2～0.4mmの範囲となる形状が好適である。加圧弾性ローラー(730)は、回転する加工対象物「円筒状基体上の堆積膜表面」(700)に対して、加圧圧力0.05MPa～0.2MPaの範囲で加圧しながら、研磨テープ(731)、

例えば、上記のラッピングテープを送り堆積膜表面の研磨をおこなう。

【0123】

なお、大気中で実施される表面研磨に対しては、前記研磨テープを利用する手段以外に、バフ研磨のような湿式研磨の手段を利用することも可能である。また、湿式研磨の手段を利用する際には、研磨加工後、研磨に利用する液の洗浄除去を施す工程を設けるが、その際、表面を水と接触させ、洗浄する処理を併せて実施することができる。

【0124】

<本発明に係わる水洗浄装置>

水洗浄に関しては、例えば特許第2786756号公報などに開示されている。本発明に用いることができる水洗浄装置の一例を図8に示す。

【0125】

図8に示す処理装置は、処理部(802)と被処理部材搬送機構(803)よりなっている。処理部(802)は、被処理部材投入台(811)、被処理部材搬出洗浄槽(821)、純水接触槽(831)、乾燥槽(841)、被処理部材搬出台(851)よりなっている。洗浄槽(821)、純水接触槽(831)とも液の温度を一定に保つための温度調節装置(図示せず)が付いている。搬送機構(803)は、搬送レール(865)と搬送アーム(861)よりなり、搬送アーム(861)は、レール(865)上を移動する移動機構(862)、基体(801)を保持するチャッキング機構(863)及びチャッキング機構(863)を上下させるためのエアアシスター(864)よりなっている。投入台(811)上に置かれた基体(801)は、搬送機構(803)により洗浄槽(821)に搬送される。洗浄槽(821)中の界面活性剤水溶液によりなる洗浄液(22)中で超音波処理されることにより表面に付着している油及び粉体の洗浄が行われる。次に基体(801)は、搬送機構(803)により純水接触槽(831)へ運ばれ、25℃の温度に保たれた抵抗率175kΩ・m(17.5MΩ・cm)の純水をノズル(832)から4.9MPaの圧力で吹き付けられる。純水接触工程の終わった基体(801)は搬送機構(803)により乾燥槽(841)へ移動され、ノズル(842)から高温の高圧空気を吹き付けられ乾燥される。乾燥工程の終了した基体(801)は、搬送機構(803)により搬出台(851)に運ばれる。

【0126】

<本発明に係わる電子写真装置>

(1) コロナ帯電方式の電子写真装置

図9はコロナ帯電方式を用いた電子写真装置の一例の概略構成図である。(901)は電子写真感光体、(902)は主帯電器、(903)は画像情報露光装置、(904)は現像器、(905)は転写帯電器、(906)はクリーニング装置、(907)は主除電光であり、これらが電子写真感光体(901)の回転方向(X)に所定の間隔を持って順に設けられている。

【0127】

図9のコロナ帯電方式を用いた電子写真装置において、(X)方向に所定の速度で回転する電子写真感光体(901)はその表面が主帯電器(902)によって一様に帯電され、静電潜像を形成するために静電潜像形成手段(903)により画像情報露光が照射され、現像器(904)によって顕像化される。

【0128】

転写材は、この後電子写真感光体(901)と接し、前記顕像を転写材に転移させるための転写帯電器(905)及び定着器(908)とを経て複写機外に送り出される。この後、電子写真感光体(901)はクリーニング装置(906)によって、その表面がクリーニングされた後、主除電光(907)によって一様に露光され除電される、という工程を繰り返す。

【0129】

電子写真感光体(901)には多くの局在準位が存在するため、光キャリアの一部が局在準位に捕獲されてその走行性が低下したり、或いは光キャリアの再結合確率が低下したりする。その結果、画像情報露光によって生成された光キャリアが、次の帯電工程まで感光体の内部に残留し、帯電時またはそれ以降に局在準位から開放される。その為に、露光部と非露光部で感光体の表面電位に差が生じ、これが最終的に光メモリーに起因する画像形成履歴(以下、コーストと称す。)となって現れやすい。

【0130】

そこで、従来の電子写真感光体(901)を用いた電子写真装置においては、

前記の様なゴーストを消去するために除電光が設けられてきた。除電光光源として、やみくもに光メモリー消去能力を上げてしまうと帯電確率確保及び電位シフト低減等の点で弊害を生じてしまうため、波長及び光量を厳密にコントロールできるLEDアレイを用いることが一般的である。

【0131】

しかしながら、近年、小型化・低コスト化の要請により、LEDアレイ等の除電光光源を設けることによるコスト高や、感光体の小径化による感光体周りのスペース不足が問題となり、除電光光源を設けることが困難になってきた。

【0132】

又、従来の帯電方式の主流であったコロナ帯電方式は、直径50～100 μ m程度の金属ワイヤーに5～10KV程度の高電圧を印加、霧囲気を電離し、対向物に帯電を付与する方法であり、その帯電過程においては、ワイヤー自身も汚れを吸着し、定期的な清掃、交換が必要とされた。

【0133】

更に、コロナ帯電方式においては、とくに高湿環境下において、画像流れが発生することがあった。画像流れは、電子写真感光体(901)表面にコロナ帯電器より発生するオゾン生成物が吸着し、更に空気中の水分によりオゾン生成物のイオン化が引き起こされ、その結果、感光体表面が低抵抗化して電荷が横流れし、画質が劣化する現象である。

【0134】

高硬度で摩耗量の少ない電子写真感光体(901)においては、オゾン生成物が蓄積されやすく、画像流れが発生しやすかった。そこで、従来、電子写真感光体(901)を用いる電子写真装置においては、感光体ヒーターを搭載し、感光体自体を加熱することで、表面から水分を除去し、画像流れを防止してきた。

【0135】

しかしながら、近年、消費電力低減の観点から、オゾン生成物の発生を抑制することで、感光体ヒーターを必要としない画像形成装置が望まれている。

【0136】

又、こうした画像流れの元凶であるオゾンは、従来、オゾン除去フィルターで

分解無害化して排出していた。しかしながら、近年、環境面からも帯電時に発生するオゾン生成物を低減する手段が求められている。

【0137】

こうした状況から、近年、被帯電体の帯電手段として、コロナ帯電器に比べて低オゾン・低電力等の利点がある接触帯電装置が多く提案され、また実用化されてきた。

(2) 接触帯電方式の電子写真装置

図10は接触帯電方式を用いた電子写真装置の一例の概略構成図である。

【0138】

この電子写真装置は、転写残トナーを再利用するためにクリーニング工程を取り除き、現像工程で接触帯電方式により転写残トナーを回収するようにしたものである。

【0139】

接触帯電方式を用いた電子写真装置は、電子写真感光体(1001)等の被帯電体に、プレート型、ローラー型(帯電ローラー)、フーラー型、磁気ブラシ型等の導電性の帯電部材を接触させ、この帯電部材(以下、接触帯電部材と記す)に所定の帯電バイアスを印加して被帯電面を所定の極性・電位に帯電させるものである。

【0140】

接触帯電の帯電機構には、(1)放電帯電機構と(2)注入帯電機構の2種類の帯電機構が混在しており、どちらが支配的であるかにより各々の特性が現れる。(1001)は像担持体(被帯電体)としての回転ドラム型の電子写真感光体である。

【0141】

本実施例の複写機は反転現象を用いており、電子写真感光体(1001)は直径108mmの負極性電子写真感光体であり、矢印の方向に300mm/secの周速度をもって回転駆動される。

【0142】

(1002a)は電子写真感光体(1001)に所定の押圧力をもって接触さ

せて配設した可撓性の接触帯電部材としての導電性弾性ローラー（帯電ローラー）である。（A）は電子写真感光体（1001）と帯電ローラー（1002a）との帯電ニップ部である。

【0143】

この帯電ローラー（1002a）には予めその外周面に帯電促進粒子（M）をコートして担持させてあり、帯電ニップ部（A）には帯電促進粒子（M）が存在している。

【0144】

帯電ローラー（1002a）は、本実施例においては、帯電ニップ部において電子写真感光体（1001）の回転方向と逆方向（カウンタ）に100%の周速で回転駆動され、電子写真感光体（1001）の面に対して速度差を持って接触する。そしてこの帯電ローラー（1002a）に帯電バイアス電源から所定の帯電バイアスが印加される。これにより回転した電子写真感光体（1001）の外周面が注入帯電方式で所定の極性・電位に一樣に接触帯電処理される。本実施例では帯電ローラー（1002a）には電子写真感光体（1001）の外周面がほぼ400Vに一樣に帯電処理されるように、帯電バイアス電源S1から帯電バイアスを印加する。

【0145】

（1003）はレーザーダイオード・ポリゴンミラー等を含むレーザービームスキャナ（画像情報露光装置）である。この画像情報露光装置（1003）は目的の画像情報の時系列電気デジタル画素信号に対応して強度変調されたレーザー光を出力し、該レーザー光でもって上記回転した電子写真感光体（1001）の一樣帯電面を走査露光（L）する。この走査露光により回転した電子写真感光体（1001）の面に目的の画像情報に対応した静電潜像が形成される。

【0146】

静電潜像形成手段に用いる光源は、LEDアレイであっても良く、この場合は、目的の画像情報に対応する位置のLEDを点灯し、電子写真感光体（1001）の面に静電潜像を形成する。

【0147】

また、本実施例の複写機では、露光手段は静電潜像形成手段に用いる光源のみであり、除電光は設けていない。(1004)は現像器である。回転した電子写真感光体(1001)に形成された静電潜像は、現像器(1004)によりトナ一像として現像される。(1005)は接触転写手段としての中抵抗の転写ローラーであり、電子写真感光体(1001)に所定に圧接させて転写ニップ部(A)を形成させてある。この転写ニップ部(A)に不図示の給紙部から所定のタイミングで被記録体としての転写材(P)が給紙され、かつ転写ローラー(1005)に所定の転写バイアス電圧が印加されることで、電子写真感光体(1001)側の現像剤像が転写ニップ部(A)に給紙された転写材(P)の面に、静電気力と押圧力にて順次に転写されていく。(1008)は熱定着方式等の定着装置である。電子写真感光体(1001)側の現像剤像の転写を受けた転写材は回転した電子写真感光体(1001)の面から分離されてこの定着装置(1008)に導入され、現像剤像の定着を受けて画像形成物(プリント、コピー)として装置外へ排出される。

【0148】

本実施例の複写機は、電子写真感光体(1001)、接触帯電部材(1002)、現像器(1004)の3つのプロセス機器をカートリッジケースに包含させて複写機本体に対して一括して着脱自在のカートリッジ(C)としてある。カートリッジ化するプロセス機器の組み合わせ等は上記に限られるものではない。

【0149】

本実施例における接触帯電部材(1002)としての帯電ローラー(1002a)は芯金上にゴムあるいは発泡体の中抵抗層を形成することにより作成される。中抵抗層は樹脂(例えばウレタン)、導電性粒子(例えばカーボンブラック)、硫化剤、発泡剤等により処方され、芯金の上にローラー状に形成した。その後、必要に応じて表面を研磨した。

【0150】

本実施例の帯電ローラー(1002a)のローラー抵抗を測定したところ100KΩ・cmであった。ローラー抵抗は、帯電ローラー(1002a)の芯金に総圧1Kgの加重がかかるよう直径30mmのアルミ基体に帯電ローラー(10

02a) を圧着した状態で、芯金とアルミ基体との間に100Vを印加し、計測した。

【0151】

ここで、接触帯電部材である帯電ローラー(1002a)は電極として機能することが重要である。

【0152】

つまり、弾性を持たせて被帯電体との十分な接触状態を得ると同時に、移動する被帯電体を充電するに十分低い抵抗を有する必要がある。一方では被帯電体にピンホールなどの低耐圧欠陥部位が存在した場合に電圧のリークを防止する必要はある。被帯電体として電子写真感光体を用いた場合、十分な帯電性と耐リークを得るには $1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7 \Omega \cdot \text{cm}$ の抵抗が望ましい。

【0153】

帯電ローラー(1002a)の表面は帯電促進粒子(M)を保持できるようにクロな凹凸があるものが望ましい。

【0154】

前記帯電ローラー(1002a)の硬度は、硬度が低すぎると形状が安定しないために被帯電体との接触性が悪くなり、高すぎると被帯電体との間に帯電ニップ部(A)を確保できないだけでなく、被帯電体表面へのミクロな接触性が悪なるので、アスカ一硬度で25度から50度が好ましい範囲である。

【0155】

前記帯電ローラー(1002a)の材質としては、弾性発泡体に限定するものではなく、弾性体の材料として、EPDM、ウレタン、NBR、シリコーンゴムや、IR等に抵抗調整のためにカーボンブラックや金属酸化物等の導電性物質を分散したゴム材や、またこれらを発泡させたものがあげられる。

【0156】

又、特に導電性物質を分散せずに、イオン導電性の材料を用いて抵抗調整をすることも可能である。

【0157】

前記帯電ローラー(1002a)は被帯電体としての電子写真感光体(100

1) に対して弾性に抗して所定の押圧力で圧接させて配設し、本実施例では幅数 mm の帯電ニップ部 (A) を形成させてある。

【0158】

本実施例では、帯電促進粒子 (M) として、比抵抗が $1 \times 10^7 \Omega \cdot \text{cm}$ 、平均粒径 $1.5 \mu\text{m}$ の導電性酸化亜鉛粒子を用いた。帯電促進粒子 (M) は、一次粒子の状態で存在するばかりでなく、二次粒子の凝集した状態で存在することもなんら問題はない。どのような凝集状態であれ、凝集体として帯電促進粒子 (M) としての機能が実現できればその形態は重要ではない。

【0159】

粒径は粒子が凝集体を構成している場合は、その凝集体としての平均粒径として定義した。粒径の測定には、光学あるいは電子顕微鏡による観察から、100個以上抽出し、水平方向最大弦長をもって体積粒度分布を算出し、その50%平均粒径をもって決定した。

【0160】

前記帯電促進粒子 (M) の抵抗値が $1 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$ 以上であると帯電性が損なわれた。そのため、抵抗値が $1 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下である必要があり、さらに好ましくは $1 \times 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ 以下である必要がある。

【0161】

本実施例では $1 \times 10^7 \Omega \cdot \text{cm}$ のものを用いた。抵抗測定は、錠剤法により測定し正規化して求めた。即ち、底面積 2.26 cm^2 の円筒内に約 0.5 g の粉体試料を入れ上下電極に 15 kg の加圧をおこなうと同時に 100 V の電圧を印加し抵抗値を計測し、その後正規化して比抵抗を算出した。

【0162】

前記帯電促進粒子 (M) は潜像露光時に妨げにならないよう、白色または透明に近いことが望ましく、よって非磁性であることが好ましい。更に、帯電促進粒子 (M) が電子写真感光体 (1001) 上から記録材に一部転写されてしまうことを考えるとカラー記録では無色、あるいは白色のものが望ましい。

【0163】

又、粒径も現像剤の粒径に対して、 $1/2$ 以下程度でないと画像露光を遮るこ

とがあった。そのため、帯電促進粒子 (M) の粒径は現像剤の粒径の $1/2$ よりも小さいことが望ましい。粒径の下限値としては、粒子として安定に得られるものとして 10 nm が限界と考えられる。

【0164】

前記帯電促進粒子 (M) の材料としては、本実施例では酸化亜鉛を用いたが、これに限るものではなく、その他、酸化チタンやアルミナなどの金属酸化物の導電性無機粒子や有機物との混合物、あるいは、これらに表面処理を施したものと各種導電粒子が使用可能である。

【0165】

又、像担持体である電子写真感光体 (1001) と接触帯電部材である帯電ローラー (1002a) との帯電ニップ部 (A) に帯電促進粒子 (M) を介在させることで、該粒子の滑剤効果により、摩擦抵抗が大きくてそのままでは電子写真感光体 (1001) に対して速度差を持たせて接触させることが困難であった帯電ローラー (1002a) であっても、それを電子写真感光体 (1001) 面に對して無理なく容易に効果的に速度差を持たせて接触させた状態にすることが可能となると共に、前記帯電ローラー (1002a) が前記粒子を介して電子写真感光体 (1001) 面に密に接触してより高い頻度で電子写真感光体 (1001) 面に接触する構成となる。

【0166】

前記帯電ローラー (1002a) と電子写真感光体 (1001) との間に十分な速度差を設けることにより、帯電ローラー (1002a) と電子写真感光体 (1001) の帯電ニップ部 (A) において帯電促進粒子 (M) が電子写真感光体 (1001) に接触する機会を格段に増加させ、高い接触性を得ることができ、帯電ローラー (1002a) と電子写真感光体 (1001) の帯電ニップ部 (A) に存在する帯電促進粒子 (M) が電子写真感光体 (1001) 表面を隙間なく摺擦することによって電子写真感光体 (1001) に電荷を直接注入できるようになり、帯電ローラー (1002a) による電子写真感光体 (1001) の接触帯電は帯電促進粒子 (M) の介在により注入帯電機構が支配的となる。

【0167】

速度差を設ける構成としては、帯電ローラー (1002a) を回転駆動あるいは固定して電子写真感光体 (1001) と速度差を設けることになる。好ましくは、帯電ローラー (1002a) を回転駆動し、更に、その回転方向は電子写真感光体 (1001) 表面の移動方向とは逆方向に回転するように構成することが望ましい。従って、従来のローラー帯電等では得られなかった高い帯電効率を得られ、帯電ローラー (1002a) に印加した電圧とほぼ同等の帯電電位を電子写真感光体 (1001) に与えることができる。

【0168】

よって、接触帯電部材として帯電ローラー (1002a) を用いた場合でも、前記帯電ローラー (1002a) に対する帯電に必要な印加バイアスは電子写真感光体 (1001) に必要な帯電電位相当の電圧で十分であり、放電現象を用いない安定かつ安全な接触帯電方式ないしは、装置を実現することができる。

【0169】

又、帯電ニップ部 (A) や帯電ローラー (1002a) の表面に帯電促進粒子 (M) を予め担持させておくことで、プリンター使用の全くの初期より上記の直接帯電性能を支援なく發揮させることができる。

【0170】

又、電子写真感光体 (1001) と帯電ローラー (1002a) との帯電ニップ部 (A) に十分量の帯電促進粒子 (M) を介在させても、あるいは帯電ローラー (1002a) に十分量の帯電促進粒子 (M) を塗布していても、装置の使用に伴い帯電促進粒子 (M) が帯電ニップ部 (A) や帯電ローラー (1002a) から減少したり、帯電促進粒子 (M) が劣化したりすることで、帯電性の低下が生じる。

【0171】

そのため、帯電性の低下が生じた際には、帯電ニップ部 (A) や帯電ローラー (1002a) に対して帯電促進粒子 (M) を補給する必要がある。

【0172】

本実施例では、帯電ローラー (1002a) の面に帯電促進粒子 (M) を供給する帯電促進粒子供給手段を設けてある。

【0173】

帯電促進粒子供給手段は、帯電促進粒子供給部材（1002b）、帯電促進粒子供給ブラシ（1002c）から構成してあり、帯電ローラー（1002a）の上側に配設して、帯電促進粒子供給部材（1002b）を供給ブラシ（1002c）で摺擦することにより、帯電ローラー（1002b）に対して帯電促進粒子（M）を補給する。

【0174】

帯電促進粒子供給部材（1002b）は、帯電促進粒子（M）をチップ状に結着固形化した部材（帯電促進粒子チップ）であり、供給ブラシ（1002c）によって白墨や蠟石のように削れることで帯電促進粒子（M）を帯電ローラー（1002a）の表面に供給する。

【0175】

前記帯電ローラー（1002a）に対する帯電促進粒子供給手段は本実施例に限られるものではなく、その他、例えば、帯電促進粒子（M）を含ませた発泡体あるいはフーラスシを帯電ローラーに当接させて配設する手段構成とするなど任意である。

【0176】

【実施例】

以下、本発明を実施例に基づき比較例と対照しながら説明する。なお、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

(実施例1)

図5に示すRFプラズマCVD方式のa-Si感光体成膜装置を用いて、直径108mmの円筒状A1製基体に表1に示した条件で、第1の層として少なくとも非単結晶材料からなる光導電層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0177】

次いで、前記第1の層を積層した電子写真感光体を一旦成膜炉から取り出し、大気に晒した。大気中で5分間放置した後、前記第1の層を積層した電子写真感光体を成膜炉に戻し、第2の層として少なくとも非単結晶材料からなる上部阻止層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0178】

次いで、前記第2の層上に第3の層として炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0179】

以上の手順で得られた感光体は負帯電で用いられる電子写真感光体であり、後述する評価方法により評価した。その結果を表3に示す。

(比較例1)

図5に示すRFプラズマCVD方式のa-Si感光体成膜装置を用いて、直径108mmの円筒状A1製基体に表1に示した条件で、第1の層として少なくとも非単結晶材料からなる光導電層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0180】

次いで、大気に晒すことなく前記第1の層上に連続して第2の層として少なくとも非単結晶材料からなる上部阻止層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0181】

次いで、前記第2の層上に第3の層として炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0182】

以上の手順で得られた電子写真感光体は負帯電で用いられる電子写真感光体であり、実施例1と同様の評価方法により評価した。その結果を表3に示す。

【0183】

【表1】

表1

ガスの種類と流量	第1の層	第2の層	第3の層
	光導電層	上部阻止層	表面層
SiH ₄ {ml/min (normal)}	400	150	0
H ₂ {ml/min (normal)}	0	0	0
B ₂ H ₆ {ppm} (対SiH ₄)	0	3000	0
PH ₃ {ppm} (対SiH ₄)	0	0	0
NO {ml/min (normal)}	0	0	0
CH ₄ {ml/min (normal)}	0	150	1000
基底温度 {°C}	240	240	100
反応容器内圧 {Pa}	67	67	67
高周波電力 {W}	500	300	250
膜厚 {μm}	25	0.3	0.3

【0184】

(normal) は (標準状態) における体積を表す。

(比較例2)

図5に示すRFプラズマCVD方式のa-Si感光体成膜装置を用いて、直径108mmの円筒状A1製基体に表2に示した条件で、第1の層として少なくとも非単結晶材料からなる光導電層と、第3の層として炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層を大気に晒すことなく連続して積層した電子写真感光体材料からなる表面層を大気に晒すことなく連続して積層して積層した電子写真感光体を成膜した。

【0185】

尚、本比較例では、第2の層に少なくとも非単結晶材料からなる上部阻止層を積層しなかった。

【0186】

以上の手順で得られた電子写真感光体は負帯電で用いられる電子写真感光体であり、実施例1と同様の評価方法により評価した。その結果を表4に示す。

【0187】

【表2】

表2

第1の層	第2の層	第3の層	ガスの種類と流量	
			SiH ₄	H ₂
光導電層	積層せず	表面層	400	0
			0	0
			B ₂ H ₆	0
			{ppm} (対SiH ₄)	0
			PH ₃	0
			{ppm} (対SiH ₄)	0
			NO	0
			{ml/min (normal)}	0
			CH ₄	1000
			{ml/min (normal)}	0
			基底温度 {°C}	100
			反応容器内圧 {Pa}	67
			高周波電力 {W}	250
			膜厚 {μm}	0.3

【0188】

『球状突起数』

得られた電子写真感光体の表面を光学顕微鏡で観察した。そして、20μm以上の大きさの球状突起の数を数え、10cm²当たりの個数を調べた。

【0189】

得られた結果は、比較例2での値を100%とした場合の相対比較でランク付けをおこなった。

【0190】

◎…35%以上、65%未満

○…65%以上、95%未満

△…95%以上、105%未満

×…105%以上

『画像欠陥』

図 9 に示す一次帯電器にコロナ放電を採用した電子写真装置に、本実施例で作製した電子写真感光体を装着して画像形成を行った。具体的には、キヤノン製 G P 6 0 5 (プロセッサピード 3 0 0 m m / s e c、イメージ露光) をベースに負帯電が可能なように改造し、トナーをネガトナーに変更した複写機を試験用電子写真装置として用い、A 3 サイズの白紙原稿を複写した。こうして得られた画像を観察し、直径 0 . 3 m m 以上の球状突起に起因する黒ポチの個数を数えた。

【 0 1 9 1 】

得られた結果は、比較例 2 での値を 1 0 0 % とした場合の相对比较でランク付けをおこなった。

【 0 1 9 2 】

- ◎… 3 5 % 以上、6 5 % 未満
- … 6 5 % 以上、9 5 % 未満
- △… 9 5 % 以上、1 0 5 % 未満
- ×… 1 0 5 % 以上

『帯電能』

電子写真感光体を図 9 に示す電子写真装置に設置し、帯電器に + 6 k V の高電圧を印加しコロナ帯電をおこない、現像器位置に設置した表面電位計により電子写真感光体の暗部表面電位を測定する。

【 0 1 9 3 】

得られた結果は、比較例 2 での値を 1 0 0 % とした場合の相対評価でランク付けをおこなった。

【 0 1 9 4 】

- ◎… 1 1 5 % 以上
- … 1 0 5 % 以上、1 1 5 % 未満
- △… 9 5 % 以上、1 0 5 % 未満
- ×… 9 5 % 未満

『残留電位』

電子写真感光体を一定の暗部表面電位 (例えば 4 5 0 V) に帯電させる。そして直ちに一定光量の比較的強い光 (例えば 1 . 5 l x ・ s e c) を照射する。こ

の時、現像器位置に設置した表面電位計により電子写真用光感光体の残留電位を測定する。

【 0 1 9 5 】

得られた結果は、比較例 2 での値を 1 0 0 % とした場合の相対評価でラック付
けをおこなった。

【 0 1 9 6 】

- ◎… 8 5 % 未満
- … 8 5 % 以上、9 5 % 未満
- △… 9 5 % 以上、1 0 5 % 未満
- ×… 1 0 5 % 以上

【 0 1 9 7 】

【表 3】

表 3

	球状突起数	画像欠陥	帯電能	残留電位
実施例 1	△	○	◎	◎
比較例 1	△	△	◎	◎
比較例 2	△	△	△	△

【 0 1 9 8 】

表 3 から分かる様に、本発明の電子写真感光体は球状突起数が比較例 1 や比較
例 2 と同等レベルであっても、画像欠陥である黒ボチの数は非常に改善すること
が分かる。又、上部阻止層を設けることで帯電能、残留電位は改善し、たとえ第
1 の層と第 2 の層との間で一旦、感光体を大気に晒しても特性には何ら悪影響は
ないことが分かった。

(実施例 2)

図 6 に示す V H F プラズマ C V D 方式の a - S i 感光体成膜装置を用いて、直
径 1 0 8 m m の円筒状 A 1 製基体に表 4 に示した条件で、第 1 の層として少なく
とも非単結晶材料からなる下部阻止層と、少なくとも非単結晶材料からなる光導
電層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【 0 1 9 9 】

次いで、その状態で成膜炉内に大気をリーク弁から導入し、前記第1の層を積層した電子写真感光体を大気に晒した。その状態で5分間放置した後、成膜炉を真空状態に戻し、前記第1の層上に第2の層として少なくとも非単結晶材料からなる上部阻止層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0200】

次いで、前記第2の層上に第3の層として炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0201】

以上の手順で作製した電子写真感光体は正帯電で用いられる電子写真感光体であり、実施例1と同様の評価方法により評価した。その結果を表5に示す。

(比較例3)

図6に示すVHFプラズマCVD方式のa-Si感光体成膜装置を用いて、直径108mmの円筒状A1製基体に表4に示した条件で、第1の層として少なくとも非単結晶材料からなる下部阻止層と、少なくとも非単結晶材料からなる光導電層を積層した電子写真感光体を成膜した。次いで、その状態で成膜炉内にO₂ガスを大気圧まで導入し、電子写真感光体を酸素雰囲気にした。その状態で5分間放置した後、再び成膜炉を真空状態に戻し、前記第1の層上に第2の層として少なくとも非単結晶材料からなる上部阻止層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0202】

次いで、前記第2の層上に第3の層として炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0203】

以上の手順で作製した電子写真感光体は正帯電で用いられる電子写真感光体であり、実施例1と同様の評価方法により評価した。その結果を表5に示す。

【0204】

【表 4】

表 4

ガスの種類と流量	第 1 の層		第 2 の層	第 3 の層
	下部阻止層	光導電層	上部阻止層	表面層
SiH_4 {ml/min(normal)}	150	100	200	0
H_2 {ml/min(normal)}	150	100	0	0
B_2H_6 {ppm} (対 SiH_4)	500	0.3	0	0
PH_3 {ppm} (対 SiH_4)	0	0	1000	0
NO {ml/min(normal)}	10	0	0	0
CH_4 {ml/min(normal)}	0	0	200	1200
基底温度 {°C}	200	200	240	100
反応容器内圧 {Pa}	0.8	0.8	0.8	0.8
高周波電力 {W}	300	300	270	600
膜厚 {μm}	3	30	0.3	0.5

【表 5】

表 5

	球状突起数	画像欠陥	帯電能	残留電位
実施例 2	△	○	◎	◎
比較例 3	△	△	◎	◎

【0206】

表 5 から分かるように、VHF 方式の成膜方法であっても、本発明の効果は R 方式の成膜方法と同様に得られることが分かる。又、本発明の効果は、成膜炉内で大気に触れさせるだけでも得られることが分かった。しかし、酸素雰囲気に触れさせても効果が見られなかったことから、単なる表面の酸化による効果ではなく、大気との何らかの相互作用であることが推測される。

(実施例 3)

図 6 に示す VHF プラズマ CVD 方式の a-Si 感光体成膜装置を用いて、直径 108mm の円筒状 A1 製基体に表 6 に示した条件で、第 1 の層として少なくとも非単結晶材料からなる下部阻止層と、少なくとも非単結晶材料からなる光導

電層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0207】

次いで、前記第1の層を積層した電子写真感光体を一旦成膜炉から取り出し、大気に晒した後に前記第1の層を積層した電子写真感光体を成膜炉に戻し、前記第1の層上に第2の層としてa-Si系の中間層を積層し、前記中間層上に少なくとも非単結晶材料からなる上部阻止層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0208】

次いで、前記第2の層上に第3の層として炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0209】

以上の手順で得られた電子写真感光体は負帯電で用いられる電子写真感光体であり、実施例1と同様の評価方法により評価した。その結果を表7に示す。

(実施例4)

図6に示したVHFプラズマCVD方式のa-Si感光体成膜装置を用いて、直径108mmの円筒状A1製基体に表6に示した条件で、第1の層として少なくとも非単結晶材料からなる下部阻止層と、少なくとも非単結晶材料からなる光導電層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0210】

次いで、前記第1の層を積層した電子写真感光体を一旦成膜炉から取り出し、大気に晒した。本実施例では、この時に図7に示した研磨装置を用いて表面を研磨し、球状突起の突起部分の平坦化をおこなった。次に図8に示した水洗浄装置により、電子写真感光体を洗浄した。その後、前記第1の層を積層した電子写真感光体を成膜炉に戻し、前記第1の層上に第2の層としてa-Si系の中間層を積層し、前記中間層上に少なくとも非単結晶材料からなる上部阻止層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0211】

次いで、前記第2の層上に第3の層として炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0212】

以上の手順で得られた電子写真感光体は負帯電で用いられる電子写真感光体であり、実施例 1 と同様の評価方法により評価した。その結果を実施例 3 と共に表 7 に示す。

【 0 2 1 3 】

【表 6】

表 6

ガスの種類と流量	第 1 の層		第 2 の層		第 3 の層	
	下部阻止層	光導電層	上部阻止層	中間層	表面層	
SiH_4 {ml/min (normal)}	2 0 0	2 0 0	1 5 0	5 0	0	
H_2 {ml/min (normal)}	0	0	0	0	0	
B_2H_6 {ppm} (対 SiH_4)	0	0	3 0 0 0	0	0	
PH_3 {ppm} (対 SiH_4)	1 5 0 0	1 . 0	0	0	0	
NO {ml/min (normal)}	1 0	0	0	0	0	
CH_4 {ml/min (normal)}	0	0	1 5 0	1 0 0	1 2 0 0	
基体温度 {°C}	2 0 0	2 0 0	2 4 0	2 2 0	8 0	
反応容器内圧 {Pa}	0 . 8	0 . 8	0 . 8	0 . 8	0 . 8	
高周波電力 {W}	1 0 0 0	2 0 0	8 0 0	1 0 0	1 8 0 0	
膜厚 { μm }	3	3 0	0 . 5	0 . 5	0 . 5	

【 0 2 1 4 】

【表 7】

表 7

	球状突起数	画像欠陥	帯電能	残留電位
実施例 3	△	○	◎	◎
実施例 4	△	◎	◎	◎

【 0 2 1 5 】

表 7 から分かるように、第 2 の層に中間層を設けても、本発明の効果は得られることが分かる。又、球状突起の突起部分を平坦化した後に第 2 の層を積層する方がより画像欠陥の低減効果が高まることが判明した。

(実施例 5)

図5に示すRFプラズマCVD方式のa-Si感光体成膜装置を用いて、直径108mmの円筒状A1製基体に表8に示した条件で、第1の層として少なくとも非単結晶材料からなる下部阻止層と、少なくとも非単結晶材料からなる光導電層まで積層した電子写真感光体を成膜した。

【0216】

次いで、第1の層を積層した電子写真感光体を一旦成膜炉から取り出し、大気に晒した。大気中で10分間放置した後、図8に示した水洗浄装置により、電子写真感光体を洗浄した。その後、前記第1の層を積層した電子写真感光体を成膜炉に戻し、前記第1の層上に第2の層としてa-Si系の中間層を積層し、前記中間層上に少なくとも非単結晶材料からなる上部阻止層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0217】

次いで、前記第2の層上に第3の層として炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0218】

尚、本実施例においては成膜時間を調整することにより、前記上部阻止層の膜厚を変化させた感光体(A~F)を作成した。

【0219】

以上の手順で得られた負帯電用の電子写真感光体は実施例1と同様の評価方法で評価すると共に、更に球状突起の大きさの評価をおこなった。得られた電子写真感光体の表面全体を光学顕微鏡で観察し、最も大きい球状突起の直径を調べた。その結果、本実施例の製造条件においては、いずれの電子写真感光体においても100 μ mであることが判明した。こうして得られた最大球状突起の直径に対して、上部阻止層の膜厚の比を求めた。

【0220】

その結果を表9に示す。

【0221】

【表 8】

表 8

ガスの種類と流量	第 1 の層		第 2 の層		第 3 の層	
	下部阻止層	光導電層	上部阻止層	中間層	表面層	
SiH_4 {ml/min (normal)}	400	200	100	60	0	
H_2 {ml/min (normal)}	0	0	0	0	0	
B_2H_6 {ppm} (対 SiH_4)	0	0	2000	0	0	
PH_3 {ppm} (対 SiH_4)	3000	1.0	0	0	0	
NO {ml/min (normal)}	10	0	0	0	0	
CH_4 {ml/min (normal)}	0	0	100	120	800	
基体温度 {°C}	250	260	230	200	90	
反応容器内圧 {Pa}	76	76	76	76	76	
高周波電力 {W}	150	320	260	600	800	
膜厚 {μm}	5	30	0.001~2	0.3	0.3	

【 0 2 2 2 】

【表 9】

表 9

電子写真感光体番号		実施例 5				
		A	B	C	D	E
上部阻止層の膜厚 (μm)	0.001	0.005	0.01	0.1	1	2
最大球状突起の直径に対する上部阻止層の膜厚比	1×10^{-5}	5×10^{-5}	1×10^{-4}	1×10^{-3}	1×10^{-2}	2×10^{-1}
球状突起数	△	△	△	△	△	△
画像欠陥	△	△	○	○	○	○
帯電能	○	○	◎	◎	◎	◎
残留電位	○	○	◎	◎	◎	◎

【 0 2 2 3 】

表 9 から分かるように、本発明の画像欠陥である黒ボチの低減効果を得るためには、上部阻止層の膜厚は最大球状突起の直径の 1×10^{-4} 倍以上の膜厚が好適であることが分かる。又、感光体 F については黒ボチの低減効果は充分に得られ、上部阻止層が厚くなりすぎ、感度低下が見られた。従って、膜厚の上限は最大球状突起の直径の 1×10^{-1} 倍以下に抑えることが望ましいことが分かる。

又、第2の層を積層する前に水洗浄装置により洗浄をおこなうことにより、より密着性が向上した。

(実施例6)

図5に示すRFプラズマCVD方式のa-Si感光体成膜装置を用いて、直径108mmの円筒状A1製基体に表10に示した条件で、第1の層として少なくとも非単結晶材料からなる下部阻止層と、少なくとも非単結晶材料からなる光導電層まで積層した電子写真感光体を成膜した。

【0224】

次いで、前記第1の層まで積層した電子写真感光体は成膜炉に残したままリーク弁を開き、成膜炉内を大気に戻した。こうして電子写真感光体を大気に晒し、約10分間放置した後、成膜炉から取り出し、図8に示した水洗浄装置で感光体の洗浄をおこなった。その後、前記第1の層まで積層した成膜炉に電子写真感光体を戻した後に成膜炉を真空引きし、引き続き、前記第1の層上に第2の層としてa-Si系の中間層を積層し、前記中間層上に少なくとも非単結晶材料からなる上部阻止層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0225】

次いで、前記第2の層上に第3の層として炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0226】

尚、本実施例においては、原料ガスであるB₂H₆の濃度を変化させることにより、前記上部阻止層に含有される第13族不純物原子であるB（ボロン）の含有量を変化させた感光体（G～L）を成膜した。

【0227】

以上の手順で得られた負帯電の電子写真感光体は実施例1と同様の評価方法により評価した。

【0228】

評価後、それぞれの電子写真感光体を切り出し、SIMS分析（2次イオン質量分析）をおこない、上部阻止層中のB（ボロン）含有量を調べた。その評価結果を表11に示す。

【0229】

【表10】

表10

ガスの種類と流量	第1の層				第2の層		第3の層	
	下部阻止層	光導電層	上部阻止層	中間層	表面層			
SiH ₄	100	300	100	70	0			
H ₂	0	0	0	0	0			
B ₂ H ₆	0	0	変化	0	0			
PH ₃	750	1.5	0	0	0			
NO	5.0	0	0	0	0			
CH ₄	0	0	500	140	1100			
基体温度 {°C}	260	250	220	180	110			
反応容器内圧 {Pa}	76	76	76	76	76			
高周波電力 {W}	150	500	230	550	1400			
膜厚 {μm}	3	25	0.3	0.3	0.5			

【0230】

【表11】

表11

評 価		電子写真感光体番号	G	H	I	J	K	L
		B (ボロソ) 含有量	80	100	1000	10000	30000	35000
		球状突起数	△	△	△	△	△	△
		画像欠陥	△	○	○	○	○	△
評 価	帯電能	残留電位	△	◎	◎	◎	◎	△
			△	◎	◎	◎	◎	△

実施例 6

表11から分かるように上部阻止層の不純物含有量は100 p mから300 00 p mが適していることが分かる。

(実施例 7)

図5に示すRFプラズマCVD方式のa-Si感光体成膜装置を用いて、直径108 mmの円筒状A1製基体に表12に示した条件で、第1の層として少なくとも非単結晶材料からなる下部阻止層と、少なくとも非単結晶材料からなる光導

電層まで積層した電子写真感光体を成膜した。

【0232】

次いで、第1の層を積層した電子写真感光体を一旦成膜炉から取り出し、大気に晒した。大気中で10分間放置した後、図7に示した研磨装置を用いて表面を研磨し、球状突起の突起部分の平坦化をおこなった。

【0233】

次に図8に示した水洗浄装置により、電子写真感光体を洗浄した。

【0234】

その後、前記第1の層を積層した電子写真感光体を成膜炉に戻し、前記第1の層上に第2の層として α -S i 系の中間層を積層し、前記中間層上に少なくとも非単結晶材料からなる上部阻止層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0235】

次いで、前記第2の層上に第3の層として炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層を積層した電子写真感光体を成膜した。

【0236】

尚、本実施例においては、原料ガスであるS i H₄の濃度を変化させることに
より、前記表面層のシリコン原子含有量を変化させた電子写真感光体 (M-1 ~ Y-1) を成膜した。

【0237】

以上の手順で得られた負帯電用の電子写真感光体を、図10に示す転写トナーを再利用するためクリーニング工程を取り除き、現像工程で転写トナーを回収する接触放電方式を用いた電子写真装置に搭載し、実施例7と同じ評価方法により評価した。その結果を表13に示す。

(実施例8)

実施例7で得られた負帯電用の電子写真感光体 (M-1 ~ Y-1) を、図9に示す転写トナーを現像工程で回収しないコロナ放電方式を用いた電子写真装置に搭載し、実施例7と同じ評価方法により評価した。その結果を表13に示す。

【0238】

【表12】

表12

ガスの種類と流量	第1の層		第2の層		第3の層
	下部阻止層	光導電層	上部阻止層	中間層	表面層
SiH ₄	200	200	150	55	0~1800
H ₂	0	0	0	0	0
B ₂ H ₆	0	0	3000	0	0
PH ₃	1500	1.0	0	0	0
NO	10	0	0	0	0
CH ₄	0	0	150	110	1000
基体温度 {°C}	240	220	240	230	90
反応容器内圧 {Pa}	76	76	76	76	76
高周波電力 {W}	110	500	310	620	1200
膜厚 {μm}	3	25	0.5	0.3	0.5

【0239】

【表面層のシリコン原子含有率】

前記負帯電用の電子写真感光体 (M-1~Y-1) の表面層と同条件でシリコンエハー上にサンプルを作成し、ESCAを用いて、シリコン原子と炭素原子の相対値を測定し、その比率を計算することによってシリコン原子の含有率 (シリコン原子と炭素原子の総量に対するシリコン原子の比率) を得た。

【帯電器の帯電能力】

A4紙を用いて10万枚通紙耐久を行った。この際、帯電器には一定電圧を印加し、1万枚毎での現像器位置での暗部電位を測定し、耐久による暗部電位の変化を評価した。更に、暗部電位画像がハーフトーン濃度で現像されるように現像バイアスを調整してベタハーフトーン画像を出力し、画像濃度の分布を目視で評価し、次の基準を設けて3段階に評価した。

◎…測定誤差内で暗部電位の変化は認められず、ハーフトーン画像も均一

○…耐久後半で暗部電位の低下が認められ、ハーフトーン画像で若干の濃度ムラが認められる

△…耐久中に徐々に徐々に暗部電位が低下し、ハーフトーン画像で濃度ムラが認められ

『帯電器からの吐出し効率』

前記帯電器の帯電能力評価と同時に、ベタ黒後のべた白部分のカブリを1万枚毎に測定した。

【0240】

この際、電子写真感光体上のトナーを粘着テープで剥離し濃度を測定し、帯電器突入前、帯電器通過後のテープ剥離濃度から、濃度差（帯電器前濃度－帯電器後濃度）の帯電器前濃度に対する比率を吐出し効率とし、次の基準を設けて3段階に評価した。

【0241】

尚、図9に示すコロナ帯電方式を用いた電子写真装置では、クリーニンング工程を取り入れているために、この評価をおこなえない為に実施していない。

【0242】

◎…吐出し効率50%以上
○…吐出し効率30%以上、50%未満
△…吐出し効率30%未満

『帯電器からの吐出しトナーの帯電量』

ホソカワミクロン社製の帯電量（以下、トリボも併用）測定器「E-SPAR T ANALYZER MODEL EST-II」を用いて帯電量分布を測定した。測定例を図11に示す。実線が負帯電球形磁性トナー、具体的には重合法で作成した球形度の高いトナー、破線が負帯電非球形磁性トナー、具体的には粉碎法で作成した球形度の低いトナーである。球形磁性トナーの方が帯電量の分布がシャープでかつ帯電量分布がよりマイナスに延びて帯電量が多い事がわかる。帯電量分布の指標として便宜的に平均帯電量を用い、次の基準を設けて3段階に評価した。

【0243】

尚、図9に示すコロナ帯電方式を用いた電子写真装置では、クリーニンング工程を取り入れているために、この評価をおこなえない為に実施していない。

【0244】

『カブリ』

A4用紙を用いて1万枚毎にキヤノン製TEST SHEET NA-7 (A

) (部品番号：FY9-9060A-010) でサンプル画像を出し、白地部分

の反射濃度を反射濃度計 (マクベス社製RD914) で測定し、次の基準を設け

て地かぶりのレベルを3段階に評価した。

◎…測定誤差内で反射濃度の変化は認められず、地かぶりレベルは良好

○…耐久後半で反射濃度の増加が認められ、地かぶりが若干認められる

△…耐久中に徐々に反射濃度が増加し、地かぶりが認められる

『磨耗量』

耐久前後の表面層の膜厚を干渉式膜厚計で測定し、その磨耗量を測定した。そ

して、次の基準を設けて3段階に評価した。

【0245】

◎…測定誤差内で磨耗量は検出されず、非常に良好

○…磨耗しているが、軽微であり、良好

△…磨耗量が多い

【0246】

【表 13】

表 13

電子写真装置 の帯電方式	電子写真感 光体の番号	シリコ ン原子 含有率	帯電 能力	吐出し 効率	吐出し トナー 帯電量	カブリ	磨耗量		
接触帯電	M-1	0.0	○	○	○	△	◎	実施例 7	コロナ帯電
	N-1	0.1	○	○	○	○	◎		
	O-1	0.2	◎	◎	○	○	◎		
	P-1	0.3	◎	◎	◎	◎	◎		
	R-1	1.0	◎	◎	◎	◎	◎		
	S-1	4.0	◎	◎	◎	◎	◎		
	T-1	9.0	◎	◎	◎	◎	◎		
	U-1	11.0	◎	◎	◎	◎	◎		
	V-1	15.5	◎	◎	◎	◎	◎		
	W-1	20.0	○	○	○	○	○		
	X-1	21.5	○	○	○	○	○		
	Y-1	29.0	△	△	△	○	△		
コロナ帯電	M-1	0.0	◎	—	—	◎	◎	実施例 8	コロナ帯電
	N-1	0.1	◎	—	—	◎	◎		
	O-1	0.2	◎	—	—	◎	◎		
	P-1	0.3	◎	—	—	◎	◎		
	R-1	1.0	◎	—	—	◎	◎		
	S-1	4.0	◎	—	—	◎	◎		
	T-1	9.0	◎	—	—	◎	◎		
	U-1	11.0	◎	—	—	◎	◎		
	V-1	15.5	◎	—	—	◎	◎		
	W-1	20.0	○	—	—	◎	○		
	X-1	21.5	○	—	—	◎	○		
	Y-1	29.0	△	—	—	◎	○		

【0247】

——：評価できず

表 13 から分かるように、本発明の電子写真感光体を図 10 に示す転写トナーを再利用するためにクリーニング工程を取り除き、現像工程で転写トナーを回収する接触放電方式を用いた電子写真装置に搭載する場合には、前記表面層のシリコン原子含有率を 0.2 原子% にすることで吐出しトナーのトリボがネガ化するため、カブリが良化することも分かった。又、20 原子% 以下にすることで高い吐出し効率を維持できるため、トナー混入による帯電能力の低下がなくなり、同時に帯電器の寿命を確保できることが分かった。更に、前記表面層の高い吐出し効率と、高い耐磨耗性を得るためには 10 原子% 以下のシリコン原子を含有させ

ることが必要であることが分かった。

【0248】

又、本発明の電子写真感光体を図9に示すコロナ放電方式を用いた電子写真装置に搭載する場合には、炭素原子を母材とする非単結晶材料からなる表面層にシリコン原子を含有させても、特性に影響が無く良好であった。

【0249】

【発明の効果】

以上述べたように、第1の層を積層した後一旦、成膜炉から取り出し、上部阻止層を堆積させ、上部阻止層上にさらに表面層を形成することによって、従来の球状突起に基づいて発生していた画像欠陥を大幅に改善させることができた。画像欠陥を大幅に改善させることができた。即ち、本発明によれば、電気的特性を犠牲にすることなく解決し、安価に安定して歩留まり良く製造し得る、画像欠陥が少なく高画質の使いやすい電子写真感光体の製造方法及びその電子写真感光体、並びに電子写真装置を提供することができる。

【0250】

更に第2スラップにおいて、球状突起の突起部を研磨することにより平坦化した後に第2の層を積層することで、より一層、球状突起を画像に現れにくくすることができ

【0251】

さらに第2スラップと第3スラップの間に感光体を水と接触させるとさらに良い。具体的には、水洗浄を行うことにより、その後表面保護層を堆積した際の密着性が向上し、膜剥がれがより起こりにくくなる。

【0252】

また、必要に応じて第2スラップで感光体の検査を行うことで、品質不良の感光体については後の工程を省略することができ、全体としてコストの低減を図ることができる。

【0253】

また、接触放電方式を用いた電子写真装置に本発明の電子写真感光体を用いる場合、吐出しトナーのトリボがネガ化するため、カブリを良好化させることができ

ると共に、トナー混入による帯電能力の低下がなくなり、同時に帯電器の寿命を確保できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

電子写真感光体の球状突起の一例を示す模式的断面図である。

【図 2】

本発明の電子写真感光体の球状突起の一例を示す模式的断面図である。

【図 3】

第 1 の層表面を研磨した本発明の電子写真感光体の球状突起の一例を示す模式的断面図である。

的断面図である。

【図 4】

本発明の電子写真感光体の一例を示す模式的断面図である。

【図 5】

R F プラスマ CVD 方式の a-S i 感光体成膜装置の模式的断面図である。

【図 6】

V H F プラスマ CVD 方式の a-S i 感光体成膜装置の模式的断面図である。

【図 7】

本発明に用いた表面研磨装置の模式的断面図である。

【図 8】

本発明に用いた水洗浄装置の模式的断面図である。

【図 9】

コロナ帯電方式を用いた電子写真装置の一例の模式的断面図である。

【図 10】

接触帯電方式を用いた電子写真装置の一例の模式的断面図である。

【図 11】

トナーの帯電量分布を測定した結果の一例である。

【符号の説明】

101、201、301、401 導電性基体

102、202、302、402 第 1 の層

103、203、303、403	第2の層
104、204、304、404	第3の層
405	下部阻止層
406	光導電層
407	中間層
408	上部阻止層
409	表面層
110、210、310、410	ダスト
111、211、311、411	球状突起
112、212、312、412	球状突起と正常積層部分の境界
5100、6100	成膜装置
5110、6110	成膜炉
5111、6111	カソード電極
5112、6112	導電性基体
5113、6113	加熱用ヒーター
5114	ガス導入管
5115、6115	高周波マッチングボックス
5116	ガス配管
5117	リークバルブ
5118	メインバルブ
5119	真空計
5120	高周波電源
5121	絶縁材料
5123	受け台
5200	ガス供給装置
5211～5216	マスフローコントローラー
5221～5226	ホソベ
5231～5236	バルブ
5241～5246	流入バルブ

5251～5256 流出バルブ

5260 補助バルブ

5261～5266 圧力調整器

6120 回転モーター

6121 排気口

6130 放電空間

700 加工対象物

720 弾性支持機構

730 加圧弾性ローラー

731 研磨テープ

732 送り出しロール

733 巻き取りロール

734 定量送り出しロール

735 キャスタローラ

801 導電性の表面を有する基体

802 処理部

803 被処理部材搬送機構

811 被処理部材投入台

821 被処理部材洗浄槽

822 洗浄液

831 純水接触槽

832 ノズル

841 乾燥槽

842 ノズル

851 被処理部材搬出台

861 搬送アーム

862 移動機構

863 チャッキング機構

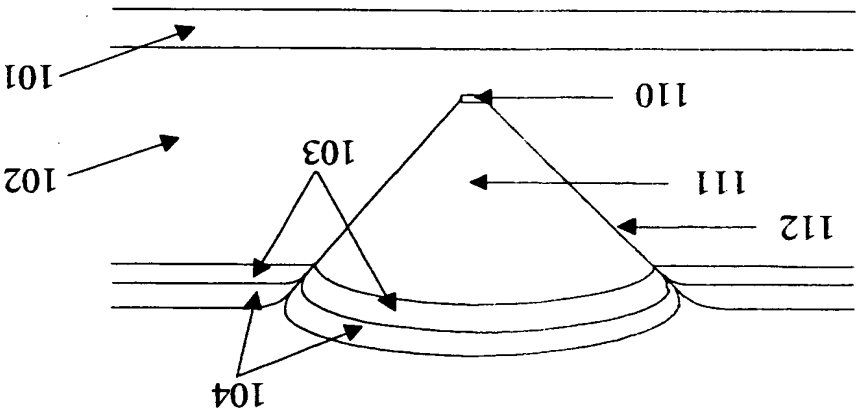
864 エアーシリンダー

- 8 6 5 搬送レール
- 9 0 1、1 0 0 1 電子写真感光体
- 9 0 2、1 0 0 2 帯電器
- 1 0 0 2 a 帯電ローラー
- 1 0 0 2 b 帯電促進粒子供給部材
- 1 0 0 2 c 帯電促進粒子供給フラスコ
- 9 0 3、1 0 0 3 画像情報露光装置
- 9 0 4、1 0 0 4 現像器
- 9 0 5 a 転写帯電器
- 1 0 0 5 定着ローラー
- 9 0 6 クリーニング装置
- 9 0 7 主除電光
- 9 0 8、1 0 0 8 定着装置
- A 転写ニップ
- C カートリッジ
- M 帯電促進粒子
- P 転写ニップ部
- L 走査露光

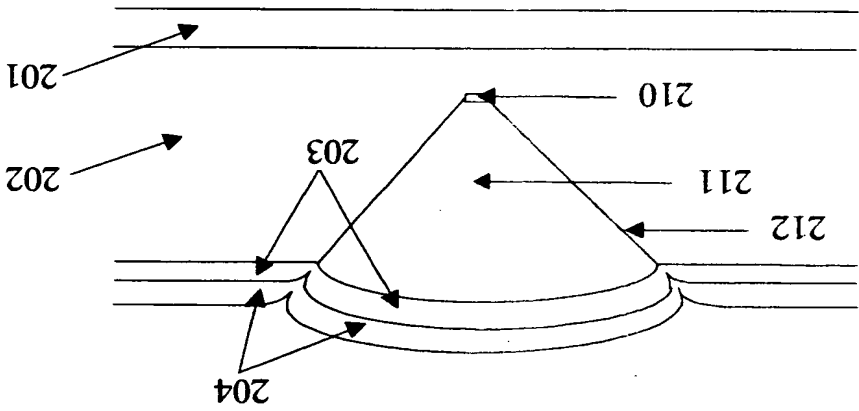
【書類名】

図面

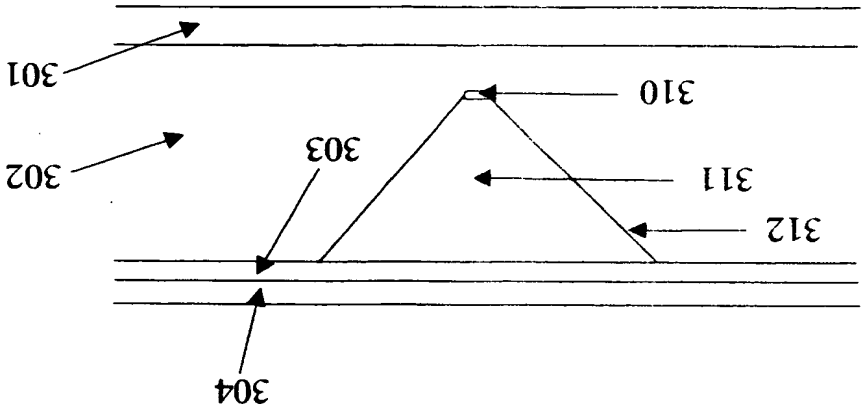
【図 1】

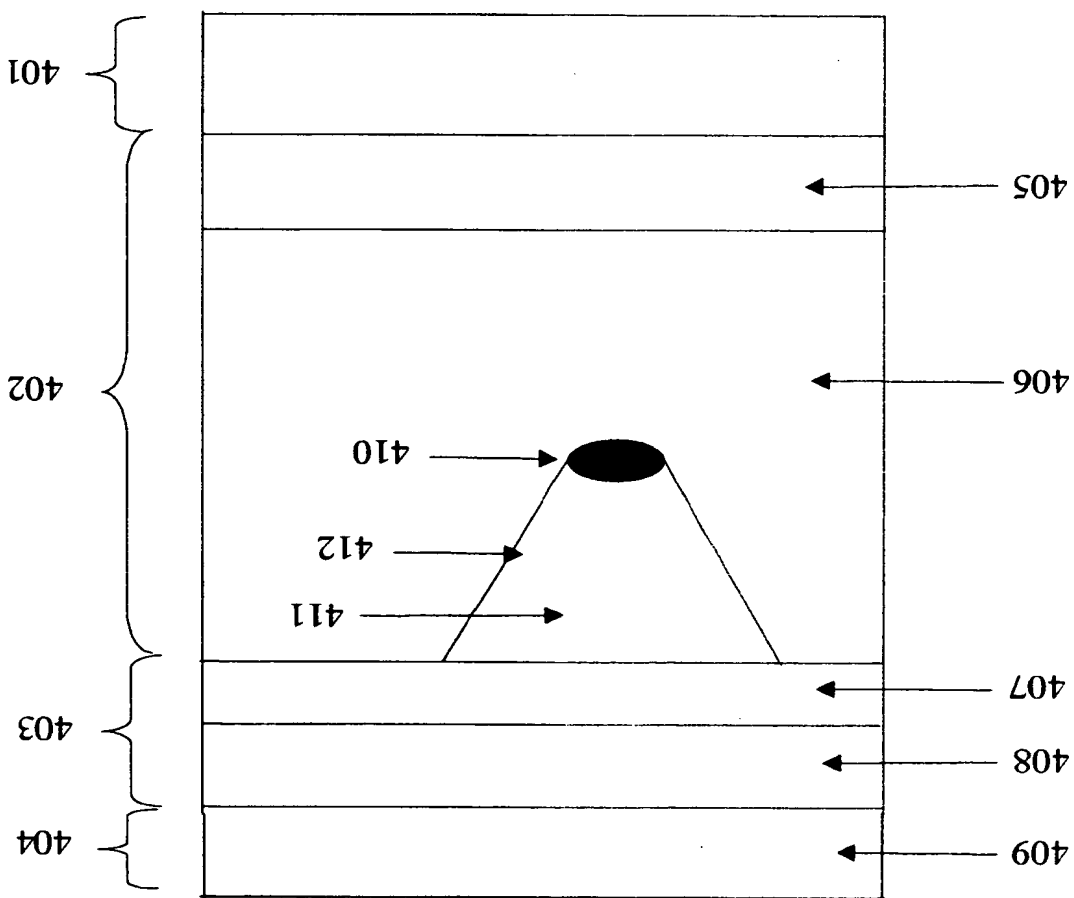


【図 2】



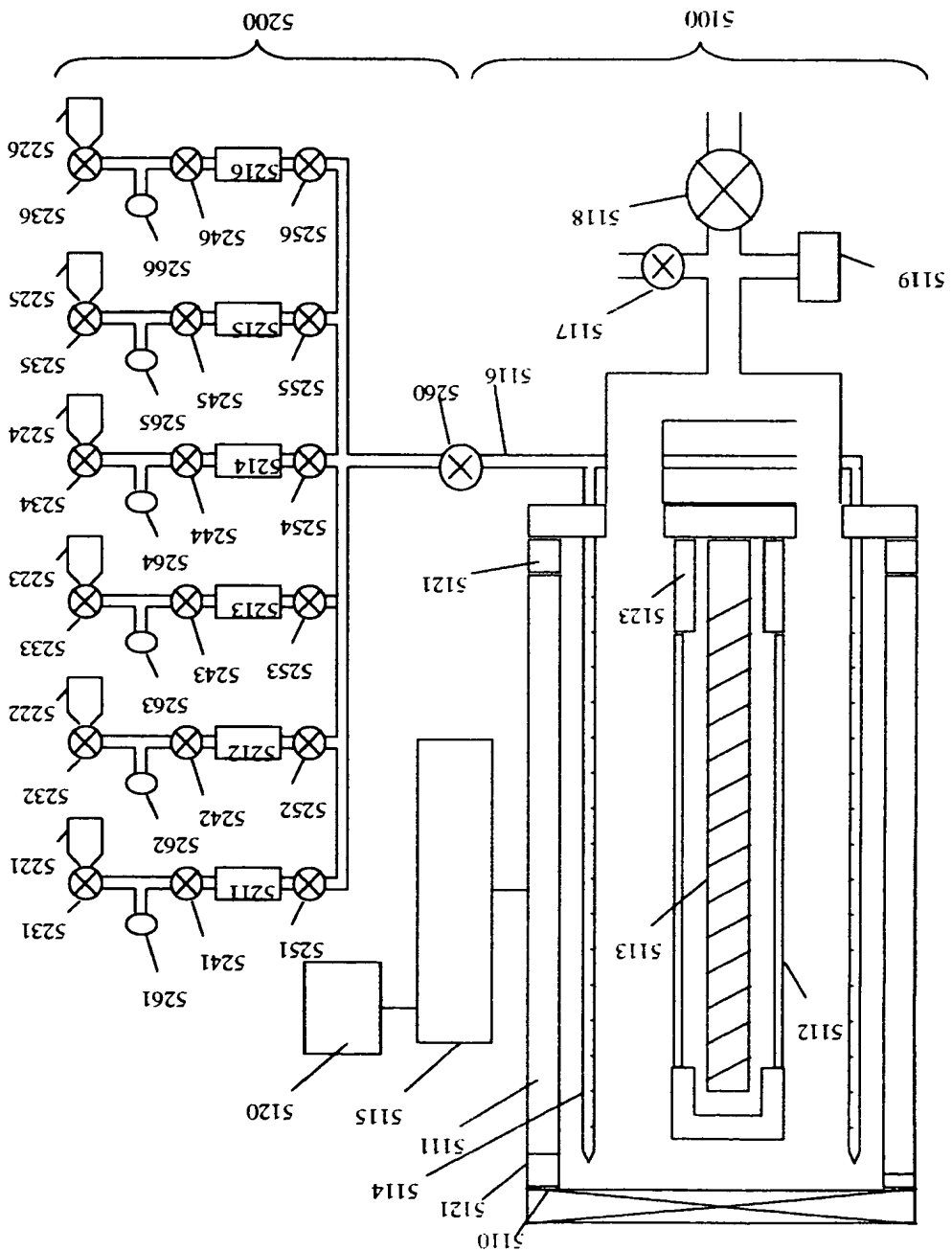
【図 3】



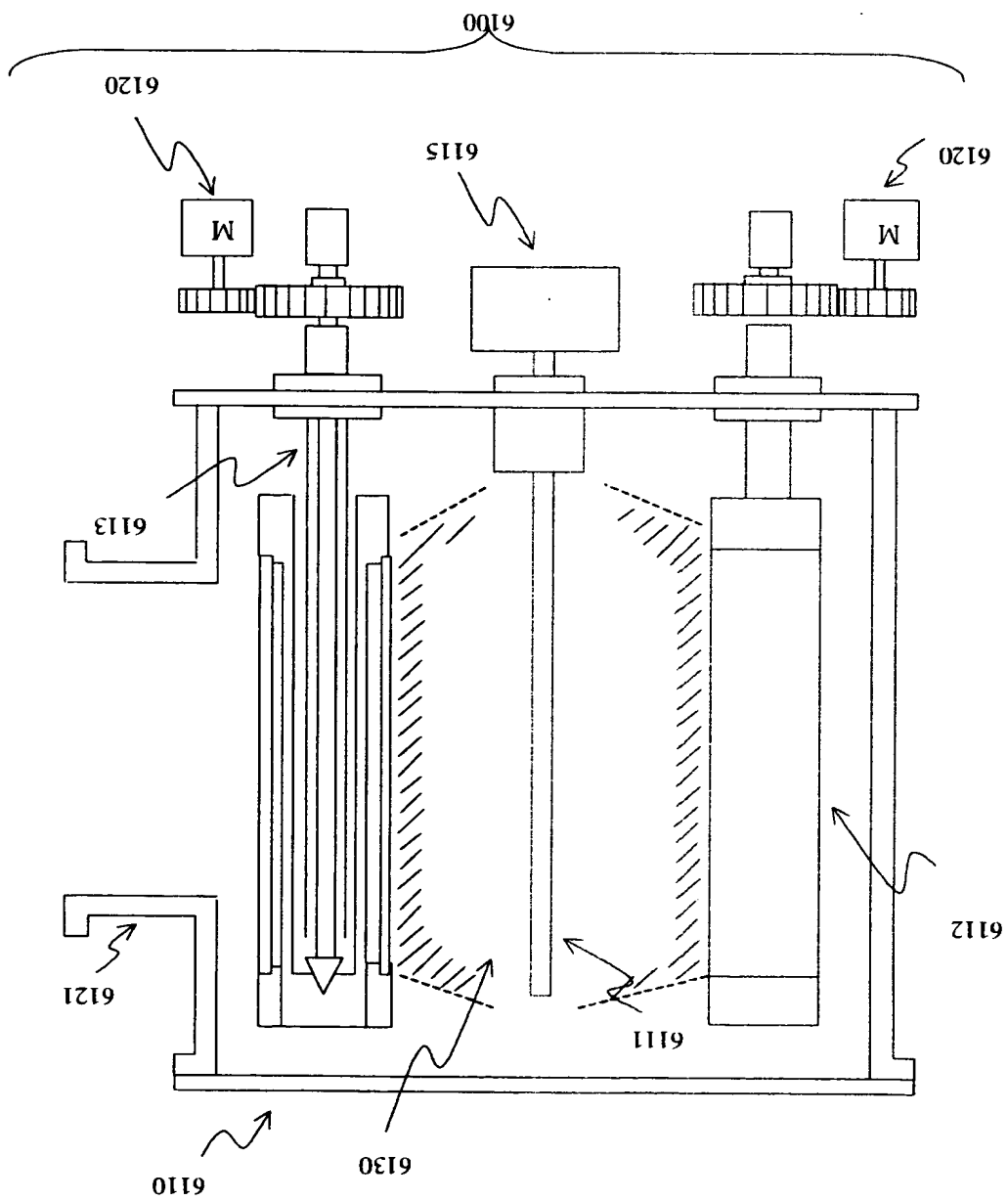


【図 4】

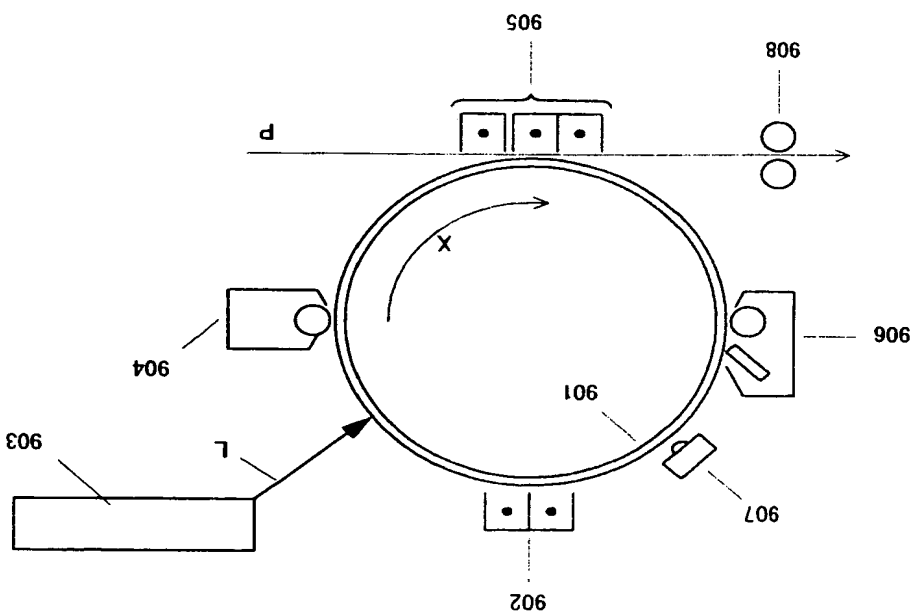
【図5】



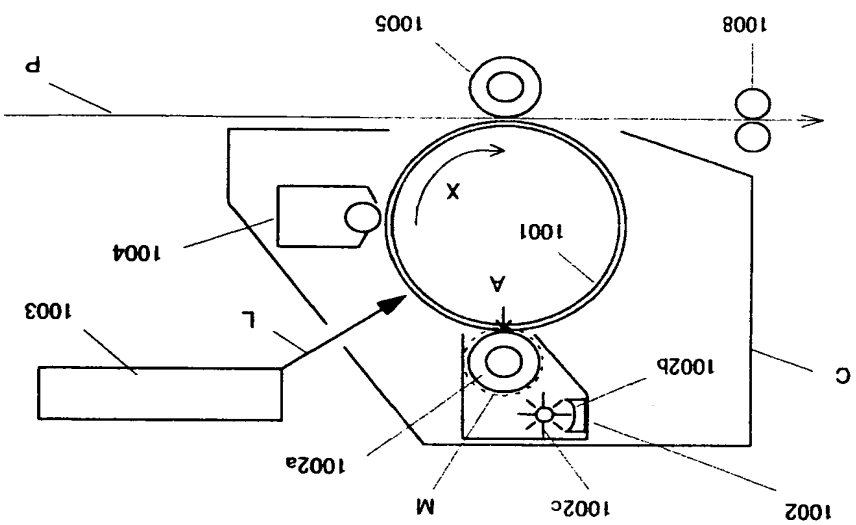
【図6】



【図9】



【図10】

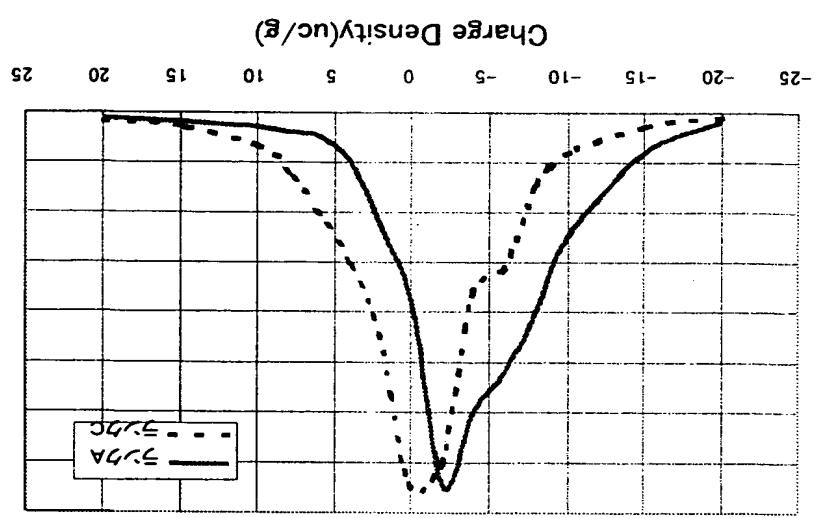




特願 2002-226263

ページ : 7/E

【図 11】



出証特 2003-3067083

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 画像欠陥を大幅に改善させることができる電子写真感光体製造方法を

提供する。また、それによって製造された電子写真感光体、および電子写真装置を提供する。

【解決手段】 第1スラップとして、成膜炉内に基体を設置し、原料ガスを高周

波電力により分解し、非単結晶材料からなる第1の層を積層する工程と、第2ス

ラップとして、基体を大気に晒す工程と、第3スラップとして、少なくとも原料

ガスを高周波電力により分解し、非単結晶材料からなる上部阻止層を含む第2の

層を積層させる工程と、第4スラップとして、非単結晶材料からなる表面層を第

3の層として積層させることを特徴とする電子写真感光体の製造方法、及び該電

子写真感光体、ならびに該電子写真感光体を用いた電子写真装置。

【選択図】 図2

特願 2002-226263

出願人履歴情報

[000001007]

1990年 8月30日

新規登録

東京都大田区下丸子3丁目30番2号
キヤノン株式会社

1. 変更年月日
住所
氏名
[変更理由]

識別番号